English abstract for 10KR20030036236A

WO0199146A2: PROCESS FOR IMPROVING THE EMISSION OF ELECTRON FIELD EMITTERS

This invention provides a process for improving the field emission of an electron field emitter comprised of an acicular emitting substance such as acicular carbon, an acicular semiconductor, an acicular metal or a mixture thereof, comprising applying a force to the surface of the electron field emitter wherein the force results in the removal of a portion of the electron field emitter thereby forming a new surface of the electron field emitter.

(19)대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. ⁷ H01J 1/304		(11) 공개번호 (43) 공개일자	특2003-0036236 2003년05월09일	
(21) 출원번호 (22) 출원일자 번역문 제출일자	10-2002-7017430 2002년12월20일 2002년12월20일			
(86) 국제풀원번호	PCT/US2001/19580	(87) 국제공개번호	WO 2001/99146	
(86) 국제출원출원일자	2001년06월19일	(87) 국제공개일자	2001년12월27일	

(81) 지정국

국내특히 '알바니아, 아르메니아, 오스트리아, 오스트레일리아, 아체크바이라, 보스니아-헤르케고비나, 바베이도스, 불가리아, 브라진, 뱀당은, 개나, 스위스, 증국, 구와, 채우, 독일, 덴마크, 에스토니아, 스페인, 팬센드, 영국, 고투자야, 행가리, 이스라엘, 아이플란드, 인원, 케나, 키르기스, 북한, 대한민국, 카자호스탄, 세인트루시아, 스리랑카, 라이메리아, 네도토, 리루아나아, 독생부크, 라르마아, 보는바, 아다가스자의, 마케노니아, 통고, 알라워, 역시교, 노르웨이, 누진센트, 슬로베니아, 슬로바키아, 타지키스탄, 푸르크메니스만, 터키, 트리나드토바고, 우그란마나, 우간다. 우즈베키스탄, 베트남, 폴란드, 포르푸랑, 루마나아, 러시아, 수단, 스웨덴, 강가모르, 인도네시아, 가나, 크로아디아, 유교슬라비아, 집 알레이, 모르고, 보자나아, 남아르마아, 오르바키아, 집 알레이, 모르는 그 반대이라는 아랍에라이트, 안테구아바부다, 코스타리카, 도메니카연방, 알레이, 모르고, 보자나아, 남아르미카, 모찬비고, 그레나다, 벨리즈, 인도, 미국, 보자나아, 남아르미리와, 모찬비스, 발리즈, 인트리스, 인트리스

AP ARIPO특허: 케냐, 레소트, 달라위, 수단, 스와질랜드, 우간다, 시에라리온, 가나, 감비아, 전바브웨, 단자니아, 모잠비크,

EA 유라시아복히: 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 키르기즈, 카자흐스탄, 몰도바, 리시아, 타지키스탄, 루르크메니스탄,

EP 유럽특허: 오스트리아, 벨기에, 스위스, 독일, 엔마크, 스페인, 프랑스, 영국, 그리스, 아 일랜드, 이탈리아, 목점부르크, 모나코, 네덜란드, 포르투찰, 스웨젠, 핀랜드, 사이프러스, 터어키,

OA OAPI목처: 부르키나과소, 배빙, 중앙아프리카, 콩고, 코트디브와르, 카메룬, 가봉, 기네, 말리, 모리타니, 니제르, 세네갈, 차드, 토고, 기네비쏘,

(30) 우선권주장	60/213,002 60/213,159 60/287,930	2000년06월21일 2000년06월22일 2001년05월01일	미국(US) 미국(US) 미국(US)		
(71) 출원인		이 아이 두폰 디 네모아 엔드 참파니 미합중국 데라웨아주 (우랜번호 19898) 월명본시 마아켓트 스트리이트 1007			
(72) 발명자		보우차드,로비트,요셉 미국19810델라웨어주웰밍턴크레스필드로드20			
	쳉,텝-텍,앤드류 미국19711멜라웨이				
	라빈,존,게라드 미국19081뭰실바니	15			

로아치,데이비드,하버트 미국19707델라웨어주흑케신스토네브리지드라이보40 (74) 대리인

주성민 백만기 이중호

(54) 전자 필드 이미터의 에미션을 향상시키기 위한 공정

본 발명은, 청상 만소, 청상 반도제, 원상 군속 또는 이름의 혼합물과 같은 침상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미 터의 에미션을 향상시키기 위한 광정으로서, 전자 필드 이미터의 표면에 힘을 인가하는 반계를 포함하여, 그 힘은 천 자 필드 이미터의 일부분은 제가함으로써 전자 필드 이미터의 새로운 표면을 향성하는 광정을 최판하다.

坚 1

칠상 탄소, 나노튜브, 트리오드, 에미션, 필드 이미터

본 발명은 전자 필드 이미터의 에미션을 향상시키기 위한 공정에 관한 것이고, 특히 침상 탄소(acicular carbon)로 이루어진 전자 필드 이미터에 관한 것이다.

중충 '필드 에미션 제료' 또는 '펙트 이미타'로 불리우는 필드 에미션 전자 소스는 예련대 전공 전자 디바이스, 평관 점 프로 (세례) 런 디스플레이, 에미션 게이트 중독기, 클라이스트론(klystron)과 같은 다양한 전자 응용분야와 발방에서 이용될 수 있다.

다스플레이 스크린은 가장용과 상업을 텔레비전, 법합 및 데스크랑 컴퓨터, 유내 및 유익의 광고 및 정보 표시 등의 배우 다양한 응용산이에 이용되고 있다. 평균 다스플레이는 대부분의 텔레비전과 데스크랑 컴퓨터에서 보여지는 같은 계소드 레이 튜브(음국신란)와는 대조적으로 그 두께가 [인치 미안으로 될 수 있다. 평관형 디스플레이는 법합 컴퓨터에서는 필수적일 뿐만아니라, 또한 많은 다른 응용찬하에서도 중앙과 크기 언에서 이정을 주고 있다. 현재, 열 컴퓨터에서는 필수적일 뿐만아나라, 또한 많은 다른 응용찬하에서도 중앙과 크기 언에서 이정을 주고 있다. 현재, 열 점투의 정관 디스플레이는 및 유산 전기적 신호의 인간에 의례 투명 생태로부터 불부명 상태로 스위 정할 수 있는 생생 경찰 사용하고 있다. 이를 디스플레이를 행당 컴퓨터에 적절한 첫보다 더 큰 사이즈로 신화성있게 생산하는 것은 어려운 일이다.

플라즈마 디스플레이는 액정 디스플레이의 대안으로서 제안되어 오고 있다. 플라즈마 디스플레이는 전기적으로 대전 된 가스의 작은 픽셀을 이용하여 화상을 만들며, 동작하는데에 상당히 큰 전력을 필요로 한다.

편트 에미선 전자 소스션, 필드 에미션 개료 또는 필드 이미터)와 그 필드 이미터에 의해 방송된 전자의 충동시에 광을 방송할 수 있는 현광제(phosphor)를 가진 평판 디스플레이가, 제안되고 있다. 이러한 디스플레이는, 충래의 개소드 레이 튜브의 시작 현국산 모두 등에서의 이점을 두시며 함판 디스플레이의 집신, 흥방, 전력 소모, 동에서에 이점을 두시며 함판 디스플레이의 집신, 흥방, 전력 소모, 동에서의 이점을 두시며 함판 다스플레이의 집신, 흥방, 전력 소모, 동에서의 이점을 두시며 가장 하는 능력을 가지고 있다. 미국 특히번호 US4,857,799호와 US5,015,912호에는, 방스덴, 물리보덴 또는 심리콘으로 구성된 마이크로 ~ 웹 캐소트를 이용하는 메르틱스 어트레스형 팽란 디스플레이가 개시되어 있다. 국제공개 번호 WO 94-15352호, WO 94-1555호호 및 WO 94-28571호에는, 개소로 나는가 상당한 집원한 데이트를 가지고 있는 평관

디스플레이가 개시되어 있다

필드 에미션은 2종류의 나노튜브 탄소 구조에서 관찰되고 있다. L. A. Chernozatonskii 등은 논문 Chem. Phy. Lette rs 233, 63(1995) 및 Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 359, 99(1995)에서, 10 -6 내지 10 -6 torr (1.3 x 10 -3 내지 1.3 x 10 ~ Pa)에서 그라파이트의 전자 중발에 의해 다양한 기판상에 나노튜브 구조의 막은 형성하였음은 박 표하였다. 이들 막은 정렬된 튜브형상(tube-like) 탄소 분자들 이 서로 바로옆에 서있는 것으로 이루어져 있다. 2종류 의 투보형상 분자가 형성되는데, 그 구조가 직정이 10 내지 30 nm인 필라멘트 번들을 형성하는 단일층 그라파이트륨 류블(tuble)을 포함하는 A-튜브라이트(tubelite)와, 직경이 10 내지 30 nm인 대부분 다층 그라파이트류 튜브를 포함 하는 코노이드(conoid) 또는 돔형 캡을 가진 B-튜브라이트가 있다. 이들은 이러한 구조를 가진 표면으로부터의 상당 한 필드 에미션을 보고하고, 이것은 나노 크기의 탑에서 필드의 고 집중(high concentration)에 의한 것이라고 설명 하고 있다. B. H. Pishbine 등은 논문 Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 359, 99(1995)에서, 범키튜브(buckytube)(즉. 일종의 탄소 나노튜브) 냉 필드 이미터 어레이 캐소드의 개발로 이어지는 실험과 이론을 발표하였다. A. G. Rinzl er 등은 논문 Science 229, 1550(1995)에서, 나노튜브 팀이 레이저 증발 또는 산화성 애칭에 의해 개구되는 경우에 탄소 나노튜브로부터의 필드 에미션이 향상됨을 발표하였다. W. B. Choi 등은 논문 Appl. Phy. Lett. 75, 3129(1999) 에서, 그리고 D. S. Chung 등은 J. Vac. Sci. Technol. B 18(2)에서, 단일 벽 탄소 나노튜브 유기 바인터를 이용하여 4.5인치의 평판 필드 디스플레이의 제작을 보고하였다. 이 단일 벽 탄소 나노튜브는 금속 메쉬를 통해 페이스트 스퀴 정(paste squeezing)에 의해, 표면 러빙에 의해, 및/또는 전계에 의한 콘디셔닝에 의해, 수직으로 정렬되었다. 이름은 또한, 다수 벽 탄소 나노튜브 디스플레이를 준비하였다. 이들은, 양호한 균일성을 가진 탄소 나노튜브 필드 이미터가 슬러리 스퀴정과 표면 러빙 기술에 의해 개발되었음을 알려주었다. 이들은, 이미터의 최상부 표면으로부터 금속 파우 더를 제거하고 표면 처리에 의해 탄소 나노튜브를 정 절하는 것이 에미션을 향상시킨다는 것을 밝혀졌다. 단일 병 탄 소 나노류보는 다수 벽 완소 나노류보보다 에미션 특성이 더 좋지만, 단일 벽 란소 나노류보 막은 다수 벽 란소 나노 튜브 막보다 에미션 안정성이 더 나쁘다는 것이 밝혀졌다. Zettl 등은 미국 특허 번호 US6,057,637호에서, 일정한 체 적의 바인데와 그 바인데에 서스펜션된 일정한 체적의 B $_{
m x}$ C $_{
m v}$ N $_{
m z}$ 나노튜브를 포함하는 필드 이미터 재료의 특허물 청구하였다(여기서, x, y, z는 보론, 탄소, 질소의 상대적 비율을 나타낸다).

N. M. Rodriguez 등은 논문 J. Catal. 144, 93(1993)에서, 그리고 N. M. Rodriguez 등은 논문 J. Mater. Res. 8, 323 3(1993)에서, 작은 급속 입자 상에 어떤 단화수소의 학력 분해에 의해 생성된 탄소 파이터의 성장과 특성을 보고하였다. 미국 등혀 넌호 US5,149,594호, US5,413,866호, US5,458,784호, US5,618,8754호, 및 US5,659,951호에는 이 러한 파이터가 개시되어 있다.

전자 필드 이미터에서 침상 탄소를 상업적으로 이용하기 위한 기술은 그 필요성이 계속되고 있다.

방명의 으약

본 발명은, 집산 당소, 귀상 반도채, 원상 금속 또는 이들의 혼합불과 같은 원상 방출 제료로 이루어진 전자 필드 이미 터의 에미선을 향상시키기 위한 공정으로서, 전자 필드 이미터의 표면에 힘을 인가하는 단계를 포함하여, 전자 펙드 이미터의 일부분이 제거되거나 재배열확으로써 전자 필드 이미리의 제로운 표면을 형성하는 공작을 제공하다.

바람직한 실시예에서, 본 발명은, 침상 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터의 에미션을 항상시키기 위한 공정으로서.

2) 재료를 전자 필드 이미터와 접촉시키는 단계 - 그 재료는 전자 필드 이미터와 점착성 접촉을 형성하고, 접착성 접촉은 제로가 전자 필드 이미터로부터 분리되는 경우에 충분한 감작되을 제공하여 전자 필드 이미터의 일부분이 체거 되거나 제배월됨으로써 전자 센드 이미터의 새로운 표면을 형성함 -; 및

(b) 그 제료를 전자 필드 이미터로부터 분리하는 다계

를 포함하는 공정을 제공하다.

그 바람직한 집상 탄소는 탄소 나노튜브이다. 단일 벽 탄소 나노튜브가 더욱 바람직하고, 레이저 박리로 성장된 단일 벽 난소 나노튜브가 더 바람직하다. 본 공정에서 이용되는 바람직한 전과 월드 이미터에서는, 탄소 나노튜브가 전자 월드 이미터에 충충할이 약 9 대% 보다 적다. 더 바람직한 전자 월드 이미터에서는, 탄소 나노튜브는 전자 필드 이미터의 충충당의 약 5 w/% 보다 적다. 중더 바람직한 전자 필드 이미터에서는, 탄소 나노튜브는 전자 필드 이미터의 충당의 약 1 w/% 보다 적다. 가중 바람직한 전자 필드 이미터에서는, 탄소 나노튜브는 전자 필드 이미터의 충당의 약 1 w/% 보다 적다. 가중 바람직한 전자 필드 이미터에서는, 탄소 나노튜브는 전자 필드 이미터의 충당의 약 0.01 w/% 내지 약 2 w/% 이다.

또한, 단소 나노류보를 포함하는 고계를 참유하는 스크린 인쇄가능 페이스트로 이용되는 조선물이 제공되는데, 그 란 소 나노뉴보는 페이스트내의 고체의 총증량의 8 wfs 보다 전다. 더 바당취한 조선물에서는, 란소 나노푸보는 페이스 트내의 고체의 총증량의 약 5 wfs 보다 전다. 현대 바람리한 조선물에서는, 탄소 나노투 보는 페이스트내의 고제의 총증량의 약 5 wfs 보다 전다. 즉여 바람리한 조선물에서는 전난 나노투 보는 페이스트내의 고제 충증량의 약 1 wr% 보다 적다. 가장 바람직한 조성물에서는, 만소 나노류보는 페이스트다의 고체의 충증량의 약 0.01 wr% 내지 약 2 wr% 이다. 이 페이스는 본 발명의 항상 공정으로 처리되는 전자 필드 이미터를 제조하는데 있어서 폭 히 화하다. 이러한 이미터는 우수한 여름성과, 기관에 대한 양호한 접착성을 가지며, 제조준비의 용이성과 재료 및 처리의 비용을 상대하 처럼함께 하는 이점을 가지다.

이 항상된 전자 필드 이미터는 정판 컴퓨터, 텔레비전, 및 그 밖의 다른 타입의 디스플레이, 진공 전자 디바이스, 에미 선 계이를 증품기, 클라이스트란에서 및 발광 디바이스에서 유용하다. 본 공정은 평판 디스플레이용(즉, 크기가 30 인 첫(76 cm)보다 큰 디스플레이용)의 대면적 전자 필드 이미터를 생산하는데에 특히 이점이 있다. 평판 디스플레이는 평면형이거나 공면형이 가능하다.

도 1은 실시에 1의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에 전자 필드 이미터에 대한 인가 전계의 함수로서 그려진 에미션 전류 및도로써 도시한다.

도 2는 실시에 2의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에 전자 필드 이미터에 대한 인가 전압의 함수로서 그려진 에미션 전류 밀도로써 도시하다

도 3은 실시액 3의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 애미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에 전자 필드 이미터에 대한 인가 전계의 함수로서 그려진 에미션 전류 밀도로써 도시한다.

도 4는 실시에 4의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 에미션을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에 전자 필드 이미터에 대한 인가 전계의 함수로서 그려진 에미션 전류 밀도로써 도시하다.

도 5는 실시에 9 내지 11의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에 전사 필드 이미터에 대한 인가 전계의 함수로서 그려진 에미션 전류 밀도로써 도시한다.

도 6은 에미선을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에, 실시에 9 내지 11의 전자 필드 이미터로부터 의 전자 에미선에 의해 타격된(impinged) 형광 층으로부터 방출된 광의 사진을 도시한다.

도 7은 양쪽의 전자 필드 이미터에 대한 인가 전체의 함수로서 그려진 에미션 전투 밀도로써 실시에 7에서 생성된 2 개의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 전파를 도시한다.

도 8은 본 발명의 공정에서 열적으로 연화된(softened) 플리머의 이용을 도시한다.

도 9는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리한 후에 실시에 13 내지 14의 전자 필드 이미티로부터의 전자 에미선에 외해 타격된 형광 충으로부터 방출된 광의 사진을 도시한다.

도 10는 에미선을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리한 후에 실시에 15의 천자 필드 이미터로부터의 천자 에미션에 의해 타격된 형광 층으로부터 방출 된 광의 사진을 도시한다.

도 11는 에미션을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 실시에 16의 완전 스크린 인쇄된 필트 에미션형 트리 오드를 형성하는 충을 도시한다.

도 12는 다이오드 및 트리오드 모드 양쪽에 대한 실시에 16의 스크린 인쇄된 트리오드 어레이로부터의 전자 에미션 에 의해 타격된 형광 총으로부터 방출된 광의 사진을 도시한다.

발명의 상세한 설명

본 방병은 전차 펌드 이미터가 예로서, 탄소, 반도체, 금속 또는 이름의 혼합들과 같은 최상 방송 계로로 이루이지는 점수에 특히 효과적인 전차 픽로 이미터의 에미션을 항상시키기 위한 공경을 제공한다. 본 명세서에서 사용되는 용이 '청상'(acicular)은, 10 이상의 예스펙트 비를 가진 입자를 의미한다. 분 명세시에서 사용되는 용이 건차 필드 이미는 기관에 청상 방을 제료를 부혹시키는데 이용되는 집상 방을 제로, 유리 프리트, 금속 파우더 또는 금속 훼인트 또 이들의 혼합물을 의미한다. 고취서, 본 명세세에서 사용되는 용이 전차 필드 이미터의 흥추량은 기한다. 기관에 시를 생세세에서 사용되는 용이 전차 필드 이미터의 흥구함은 기관에 관한 등 제료를 부혹시는데 이용되는 집상 방을 제료와 유리 프리트의 근육 파우디 또는 금속 웨인트 또는 이들의 혼합들 의 충분당을 의미한다. 이 충분을 전략은 전차 필드 이미를 지금하는 기반의 증명은 못한하지 않나다.

점상 단소는 다양한 종류가 가능하다. 탄소 나노튜브가 바람죄한 침상 탄소이고, 단일 벽 탄소 나노튜브가 특히 비항 식하다. 개개의 단일 벽 탄소 나노튜브는 국히 작은때, 정황적으로는 그 직장이 약 1.5 nm이다. 대략로 '그라파이트류 (graphite-like)라고 기술되기도 하는데, 이는 탄소 나노튜브는 59 2 혼성 탄소로 가정되기 대문이다. 탄소 나노튜브 의 벽은 그라센 시트를 출행성(fooling up)한으로써 형성되는 실린디로서 보여질 수도 있다.

적은 급속 입자에 대한 반소 함유 가스의 후에 분행로부터 성장된 반소 파이버가 또한, 원상 반소로서 유용하다. 본 명세시에서 사용되는 용어 '축매 성장된 반소 파이비'란, 적은 금속 입자에 대한 반소 함유 가스의 후에 불행로부터 성 장된 단소 파이버를 괴미하며, 각각의 반소 파이버에는 그라면 플레이트 햇(Platfock) 등이 파이버 속에 대해 어떤 보 를 가지고 배치되어, 탄소 파이버의 돌레가 그라면 플레이트렛의 애지부로 실실적으로 이루어지도록 되어 있다. 이 각돈는 예가 또는 원양 가 될 수도 있다.

침상 탄소의 다른 예는 폴리아크릴로니트릴-게(PAN-계) 탄소 파이버와 피치-계 탄소 파이버이다.

다양한 공정이, 취상 탑산론 기관에 부차시키는데에 이용될 수 있다. 그 부착 수단은, 찍트 이미터 캐소드가 위치되어 들어가는 장치를 제조하는 조건하에서 그리고 그 이용을 둘러싸는 조건(여)를 풀린, 전형적으로 건공 조건 및 약 450 ℃ 까지와 온도 조건)하에서 그 일채성을 유지 및 계속하이야 한다. 그 결과, 유기골은 입자를, 기관에 부부지기는데에 일반적으로 적용될 수 없고, 많은 무기물은 단소에 대한 접착력이 약하기 때문에, 이용될 수 있는 재료를 선택함에 있어서 더욱 제한을 함기 된다. 바라취란 방법은 청상 탄소의 유리 프리트, 라는 자우더, 또는 다음의 존합들로 이루어진 페이스트를 영하는 패턴으로 기관상에 스크린 인쇄하고, 그 후에 긴조된 패턴 페이스트를 소성하는 것이다. 더욱 다양한 응용(메로서, 다음 미세한 단혜)등을 요가하는 용송)을 위하여, 바닥심한 공정은 또로제시자(6) hotoinitator)와 포토경화가를 모느며를 포함하는 페이스트 스크린 인쇄하는 것과, 그 건조된 페이스트를 포토패터닝 하는 것을, 그 패턴님된 페이스트를 포토패터닝 하는 것을, 그 패턴님된 페이스트를 포토패터닝 하는 것을, 그 패턴님된 페이스트를 포토패터닝

기반은, 페이스트 조성용이 사하된다면 어떤 재료로 또 될 수 있다. 페이스트가 비도건성이고 비도건성기 만이 이용된 다면 계소도 건축으로서 여밀을 하며 원상 탄소에 건답을 인가하고 그에 전자를 광급하는 수단을 제공하는 건기적 도체의 먹이 필요하게 될 것이다. 실리콘, 우리, 급속 또는 달루미나와 같은 교육권 재료가 기반으로서 역할을 할 수 있다. 디스플레이 용공분하에 있어서, 바람지한 기반은 유리 및 소다 막임(soda lime) 유리가 특히 바람지하다, 우리 에 대한 최적의 전도도를 위하여, 은 페이스트가 못기 또는 철소에서(하지만, 중기가 박라직한), 50 대격 550가를 다 당시에서(하지만, 중기가 박라직한), 50 대격 550가를 다 당시에서(하지만, 중기가 박라직한), 50 대격 550가를 다 당시에서(하지만, 중기 보는 철소에서(하지만, 중기 보는 철소에는 기가 박라직한) 등이 대기 550가를 다 되었다. 나는 기가 막지 한 기가 박지 한다.

스크린 인쇄에 이용되는 이미터 페이스트는 청원적으로 심상 반소, 유기, 페집, 용계, 제명된선체, 및 저 전의중 유리 프리트, 급약 파우디 또는 금속 케인트 또는 이탈의 혼합물을 참유한다. 메질과 용계의 역할은, 스크린 인쇄와 같은 전쟁적인 페더님 공정을 위한 직절한 베울로서(cheology)로서 이렇자 성분(particulate ingredient), 즉, 고체를 페이 스트내에 서스캠션 및 Ř선시키는 것이다. 이러한 메질은 당해 기운분야에 다수가 공지되어 있다. 이용되는 수지의 메는, 다양한 전자병을 자건 메일실종로스 및 말기로 주지와 같은 분활로스성 주시이다. 부별 가운비를, 부탁 맞기로 주시의로 보는 사용하는 경우의 주인다. 기본 및 카르비를, 다부면 주말레이트 및 테르퍼네용이 유용한 용계의 예이다. 이를 및 다른 용제가, 원하는 정도와 주방도의 오픈 및 인기 위에 만들어간. 게면들에 사용한 용계의 예이다. 이를 및 다는 용제가, 원하는 정도와 주방도의 오픈을 입기 위해 만들어간. 게면들에 사용한 용계 함께 이용될 수 있다. 올레산과 스테아르산과 같은 유기산과 레시틴(lecithin) 또는 Gafac 7 인산염과 같은 유기인산염이 전형적인 계만할 성제이다.

소성은도에서 충분히 연화되어 기판과 심상 탄소에 부부되는 유리 프리트가 요구된다. 남 또는 비스무트 유리 프리트 가 아용될 수 있을 뿐만아니라, 또한 칼슘 또는 아연 보르실리케이트와 같은 저 연화공을 가진 다른 유리도 이용될 수 있다. 이러한 플레스의 유리내에서는, 특징의 조성은 일반적으로 충요하지 아니하다. 더 높은 권기 전도도록 가진 스크린 인쇄가능 조성동이 요구된다면, 케이스트는 또면 급속(예를 들면, 은 또는 당을 포함할 수 있다. 이러한 페이스트는 보면 한국속(예를 들면, 은 또는 당을 포함할 수 있다. 이러한 페이스를는 전형적으로 케이스트의 축증량을 기준으로 하여 약 40 % 내지 약 80 % 고체를 포함한다. 이러한 그리를 천정적으로 케이스트의 축증량을 기준으로 하여 약 40 % 내지 약 80 % 고체를 포함한다. 이러한 그리를 참 정보와 유리 프리트 및/또는 급속 성분을 포함한다. 조성의 변화는, 정도와 인쇄된 계료의 최종 두세를 조절하는 데에 이용될 수 있다.

이미터 페이스트는 전형적으로 참항 반소, 유가 미칩, 게인활성제, 용제, 및 저 연화점, 유리 프리트, 급속 파우리, 또는 감속 페이인트 또는 이름의 혼합물의 혼합들은 3~를 필팅(three-roll milling)함으로써 준비된다. 페이스트, 혼합들은 구지되어 있는 스크린 인쇄기기법을 이용하여, 예로서 165~400~배기 스테인테스 스릴 스크린을 이용하여 스크인 세계 환경 있다. 기반이 유리인 경우이는 페이스트 는 그 다음에 약 350℃ 내지 약 550℃ 나의 확여체에는 약 450℃ 내지 약 5550만 이 모모에서 약 10년 등 전 보고 나를 사용하는 회에 수상된다. 만약 산소가 없는 분위기되면, 더불은 소석 온도가 이를 건널 수 있는 기관과 함께 이용될 수 있다. 하지만, 페이스트는 가 있는 경우 기상 분은 350 대체 450 전에 최적으로 불편해 제외, 청양 현소와 유리, 및 맛도는 금속 도체인, 이루스트를 가 성분은 350 대체 450 전에 최적으로 불편해 제외, 청양 현소와 유리, 및 맛도는 금속 도체인 등 이루어지는 조성의 충을 받기게 된다. 이 집상 단소는 결소내의 소성동안에 인지할만한 산화 또는 그 밖의 다른 화학의 또는 물리적 반화를 전혀 취지 않는 경치로 보면서

스크린 인쇄된 페이스트가 포토패터녕되면, 페이스트 포토개시자, 현상가능 바인디, 및 포토경화가능 모노미(예로서, 적어도 하나의 폴리터코가능한 에밀렌 그름을 가진 적어도 하나의 부가적인 폴리머화가능한 에밀렌적으로 볼포화된 성분을 포함하는 것)를 함은하다.

스크린 인쇄가능한 페이스트로서 이용되기 위한 바람직한 조성은 탄소 나노튜브를 포함하는 고체를 참유하고 있는 것으로서, 그 단소 나노튜브가 페이스트내의 고체의 충증병의 적이도 9 w/s 보다 작은 것이다. 더 바람직한 조성은 그 탄소 나노튜브가 페이스트내의 고체의 충증형의 적이도 5 w/s 보다 작은 것이다. 즐디 바람직한 조성은 그 탄소 나노튜브가 페이스트내의 고체의 충증향의 적어도 1 w/s 보다 작은 것이다. 가장 바람직한 조성은 그 탄소 나노튜브 가 페이스트내의 고체의 충증향의 작성도 10 w/s 내지 2 w/s인 것이다. 이 페이스트는 본 발명의 항상 공정으로 처리 될 전자 필드 이미터의 바람직한 실시에에 있어서의 전자 필드 이미터를 제조하는데 있어서 목하 위송하다

서능도의 탄소 나노큐브를 가진 이들 조성은, 천자 필드 이미터가 항상 공정으로 차리된 후에 우수한 천자 필드 이미터를 제공한다. 전형적으로는, 탄소 나노루브, 은, 및 유리 프리트를 포함하는 페이스트는, 베이스트의 총중령을 기준으로 하여, 약 0.01 네지 6.0 wt%의 나노튜브와, 미세 은 일자의 형태로 약 40 내지 75 wt%의 온과, 약 3 내지 15 wt %의 유리 프리토를 포함하다.

전자 필드 이미터는 전술한 바와 같은 소성 단계의 이전 또는 이후에 향상 공정으로 처리될 수 있지만, 향상 공정의 이전에 소성되는 것이 바람직하다.

청상 담소. 청상 반도체, 청상 궁속 또는 이들의 혼합동과 같은 천상 방을 계보로 이루어진 전자 팬드 이미터의 필드 에미션을 향상시키기 위한 공정은, 전자 필드 이미터의 표면에 전자 필드 이미터의 평면에 살궐적으로 수직한 영향으 로 힘을 인가하는 단계를 포함하여, 전자 필드 이미터의 일부분이 제거되거나 재배열점으로써 건자 되는 이미터의 새로운 표전을 형성하도록 한다. 전자 필드 이미터의 생류계 형성된 표면은 이로부터 품출된 침상 입자를 가지는 것으로 먼어리다.

본 공성의 하나의 실시에에서는, 전자 팬트 이미터를 프랙추어(fracture)함으로써 새로운 방을 표면을 형성하는 것을 보여줄 수 있다. 본 광정의 이러한 태양은, 2개의 본리 기관상에 침상 단소로 이루어진 2개의 전자 필드 이미터를 스크린 인쇄를 함으로써 나타내질 수 있다. 센트위치 구조가, 2개의 스크린 인쇄된 전 자 펌드 이미터를 접속시장으로써 영성되어, 기관들이 2개의 의부 충을 병성하였다. 이 구조는 그 다음에 진출한 바와 같이 소성되어, 2개의 스크린 인쇄된 전 전 제도 이미터가 2개의 기관사이에 전문시회 단일의 소설된 이미터를 청성하게 있었다. 기관사이에 전문시회 단일의 소설된 이미터를 청성하게 되었다. 기관사이에 전문시회 단일의 소설된 이미터를 청성하게 되었다. 기관들이 시골 보이 함께 전 가 필드 이미터는 단순히 스크린 인쇄와 소성만으로 순비된 전자 필드 이미터에 대로를 모여추어하였다. 2개의 전자 필드 이미터는 단순히 스크린 인쇄와 소성만으로 순비된 전자 필드 이미터에 대한 항상된 에미션 목성을 보여주었다.

본 발명의 공정의 바닥식한 실시에는 청산 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터를 보여준다. 어떤 계료가 전자 필드 이미터에 접속되어 있다. 계료는 천자 필드 이미터의 접속에 접속을 청성하고, 그 접확성 접촉은 그 제료가 건지 필드 이미터의 접속에 전하고, 그 접확성 접촉은 그 제료가 건지 필드 이미터의 대학생이 있는 경우에 충분한 생각력을 제공하여, 권자 필드 이미터의 생각분이 제가 점을 인하는 제공 전에 전한 경우에 전혀 필드 이미터로 부터 분리된다. 어떤 조건하에게, 접착 접 점을 될 점하는 제료가 전체 등에 대한 제로 전에 전하는 제로 등이 미터의 대학생이 제공 표면한 청성하고, 전자 필드 이미터의 재취계 청성요 표면은 이로부터 골등하는 청상 입자를 가건다. 건지 필드 이미터의 접상 접촉 및 성상하는 제료가 선생 필드 이미터의 접촉하면서, 건지 필드 이미터의 대학생이 대학생이 되는 이번에 함께 함께 보는 이미터의 집 등하면서, 건지 필드 이미터의 대학생이 가전는 전자 필드 이미터의 집 속하면서, 건지 필드 이미터의 집 학생이다.

충분한 접착력을 제공하는 제료라면 어떤 것도 이용될 수 있다. 이러한 재 료는 막 또는 코팅으로서 액체 또는 고체 형태로 부착될 수 있다. 이러한 접착력은 그 성접에 있어서 화학체 분석선(dispersive). 정전기계, 자기적, 검상 단신 전 또는 기계적일 수 있다. 검착력은 인가 압력이 있면서 또는 없으면서, 가절, 중 소사, 또는 서종파는 별도의 단도 로서 분리된 수도 있다. 산업용 집착성 테이프는, 작은 전자 필드 이미터 표면에 대해 특히 즉시 이용가능하며 편리한 제료이다. 상업용 푸명 또는 눈에 보이지 않는 테이프, 머스킹 테이프, 먹트 테이프, 실명 테이프 등의 어떤 것이라도 검색력을 제공하기 위한 재료로서 이용될 수 있다.

테이프의 조각은 한번 이상 동일한 전자 필드 이미터와 접촉되고 이르로부터 제거될 수 있고, 매번 이 전자 필드 이미 터는, 본 발명의 공정으로 처리하지 않았던 전자 필드 이미터에서 얻어진 결과에 대해 항상된 에미션을 보여준다.

열적으로 면화된 풀리마 막이 또한, 전차 필드 이미터와의 집작성 집측은 제공하는 제료로서 이용될 수 있다. 이러한 박은 큰 전자 필드 이미터 표면에 들히 유용하다. 아크힐(예로서, Carboset, YRP-2284, 이는 Charlotte, NC 소개 의 B. F. Goodrich Company로부터 일수할 수 있음), 에틴펜아크렐 탄선충발체(예로서, Vamar 7, 이는 Willmidt, n, DE 소계의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 있음), 플리아비드(예로서, 나일본 다충돌 리바 주의 Elvamide 7, 이는 Willmigton, DE 소계의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and Company로부터 일수할 수 세계의 E. du Pont de Nemours and English Pont 용), 스텔에 부탁디에와 이소트템의 목록 표준되다(예르시, Kraton ? 이는 Houstone, TX 소재의 Shell Chemical Company, A Division of Sheel Oil Company로부터 입수할 수 있음, 에렉렌과 비닐 아세태이트의 크롭리다(예로서, Elvax ?, 이는 Wilmington, DB 소체의 E. I. du Font de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음, 연소성 에렉레 대달랜스, 이 이오노에(예르시, Nucrel ?, 이는 Wilmington, DE 소체의 E. I. du Font de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음, 이오노에(예르시, Surlyn ?, 이는 Wilmington, DE 소체의 E. I. du Font de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음, Bynel ? CXA 공통사운가능 결과성 수지(이는 Wilmington, DE 소체의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음), Bynel ? CXA 공통사운가능 결과성 수지(이는 Wilmington, DE 소체의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음, 일 이들의 혼혈로과 같은 매우 다양한 통리에서 이탈 목적으로 이용될 수 있다. 연성 준리에의 설계 복선과 점화 목성은 모노에와 텍기파이어(tackyfier)와 플래스티셔이 제(fulsticizer)를 분배함으로 주체하고 속 기존 기존에 보냈다.

접확성 테이프의 급속 조각은 전자 필드 이미터에 접촉되고 이르부터 제거되었다. 금속 테이프에 접확된 전차 필드 이미터의 일부분은, 에마선에 대한 테스트를 하는 경우에, 에미션은 향상하기 위한 본 발명의 공정으로 차리하기 전 에의 전자 필드 이미터의 그것에 대하여 향상된 에마선 목성을 보여주었다. 이러한 경우에, 베이프에 접확한 전차 필드 드 이미터 제로내의 정상 당소 입자는 전자 필드 이미터 재료의 표면으로부터 물출되는 것으로 받어진다.

본 방명에 의해 제공되는 항상된 에미션 통성을 가진 전자 필드 이미터는 브 링으트와 같은 전자 디바이스의 캐스트에서, 특히, 캠트 에미션 디스플레이 디바이스에서 이용될 수 있다. 이러한 디스플레이 디바이스는 (a) 에미션을 항상 시키기 위해 큰 발령의 공정으로 처리된 전자 필드 이미터를 이용하는 케소트, (b) 캐소드로부터 이쪽되어 해노도로서 역할을 하는 패턴된 항작의 무명 전기적 도전성 딱, (c) 권자 필드 이미터에 의해 방출된 전자에 의한 종을 시에 광은 방출한 수 있고, 에노드와 차소드 사이에서 해보드에 언접하여 위치와 있는 항광 등, 및 (d) 행광 등과 개소노 이에 배치된 하나 이상에 제치된 수 있다. 이 보급 등 등 등 등 이 이용을 하는 기를 하는 기를 하는 이상에 가는 이에 배치된 하나 이상에 계기로 전략을 받는 기를 하는 기를 하는

전자 캠트 이미터의 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정은, 완전 스크린 인쇄된 트리오드를 제조하는데에 도용 이 된다. 전자 캠트 이미터는 스크린 인쇄되고 소설된 의후에, 바탈리하게는 어떤 유권체 제효와 게이트 전국이 캐소 드 상에 스크린 인쇄되고 소설된 직후에, 향상 광원 작용 사람관계 될 수 있다.

스크린 인쇄로 얻어지는 정밀도와 분해능은 제한적이다. 그래서, 100 gm 보다 작은 크기(다렌전)를 가진 트리오드론 제조하는 것이 어렵게 된다. 게이트 중부 이미터 중 사이에 전기적 단확을 방치하는 것은, 인쇄 비격밀도때문에 어렵 제 된다. 또한, 각작의 충의 통접(feature)이 일 시점에서 일 충해 인화되어야 하기 때문에, 서로 다른 스크린의 반복 된 채위치는 등록(registration)을 더욱 악화시킨다. 단락을 방지하기 위하여, 제이트 충 개구는 유전제 비아에 비하여 중품 확대되고, 이것은 중가된 게이트-대-이미터 거리에 기인하여 게이트 스위칭 필드의 효 울성을 상당히 악화시키 게 된다.

포토이미지화가능 후막 기법은 전술한 모든 문제점을 해결할 수 있고, 정상형(normal) 케이트 트리오트의 어레이를 형성하는데 뿐만아니라 반전형(inverted) 게이트 트리오드의 어레이를 형성하는데에 유용하다. 정상형 게이트 트리 오드는 필드 이미터 캐소드와 애노드 사이에 물리적으로 게이트를 갖는다. 반전형 게이트 트리오드는 게이트와 애노 드 사이에 물리적으로 필드 이미터 캐소드를 갖는다. Fodel ? 은 및 유전체 페이스트 조성물들(각각, DC206과 DG20 1)와 같은 포토이미지화가능 후막 형성제(formulation)는 Wilmington, DE 소재의 E. I. du Pont de Nemours and C ompany로부터 입수할 수 있다. 이들은 미세 입자의 형태의 은 또는 유전체, 및 포토개시자와 포토모노머와 같은 포 토이미지화가능 성분을 함유하는 유기 매질내의 저 용점 유리 프리트를 포함한다. 전형적으로, Fodel ? 페이스트의 균일한 층이 제어된 두께로 기판 상에 스크린 인쇄된다. 이 층은 저열로 베이킹(baking)되어 건조된다. 원하는 패턴을 가진 전촉 포토마스크가 이 막과 밀착 접촉되어 위치되고, 자외선(UV radiation)에 노출된다. 다음에, 이 막은 약한 역화나트륨 수용액에서 현상된다. 10 🕮 만큼 작은 특질 크기(feature dimension)가 이들 스크린 인쇄 후막을 포토이 미지화함으로써 생성될 수 있다. 그래서, 20 🕮 만큼 작은 트리오드 크기가 얻어 칠 수도 있다. 또한, 이미지화는 다층 으로 수행될 수 있어. 정렬 정밀도 문제를 제거하게 된다. 이것은, 은 게이트 및 유전체 충돌이 함께 이미지화되어 게 이트와 유전체 개구를 사이에 완벽한 정렬을 얻을 수 있기 때문에, 정상형 게이트 트리오도의 제조에 이점을 주고, 이 미터, 은 캐소드, 및 유전체 충돌이 함께 이미지화되어 단락 형성을 방지하면서도, 유전체 리브(rib)의 완벽한 캠핑(ca pping)을 얻을 수 있기 때문에, 반전형 게이트 트리오드의 제조에 이점을 준다. 작은 비아 크기를 가진 정상형 게이트 트리오드에 대해서, 본 발명의 공정에서는, 접착력을 제공하는 재료가 액체 형태로 인가되는 것이 바람직하다. 이 역 체 접확계는 접확성, 열적 및 점성탄성적 특성의 균형에 의해 선택된다. 열적 또는 자의선 경화가능 폴리미를 합유하 는 폴리미 용액 또는 용용액 또는 액체 프리-폴리미가 이용될 수 있다.

전차 필드 이미터의 에너실을 향상시키기 위한 본 방명의 공정은, 또한 발랑 디바이스의 제조에 도움이 된다. 이러한 디바이스는 (a) 에미션을 향상시키기 위해 본 발명의 공정으로 처리된 전차 필드 이미터를 이용하는 계소도. (b) 케소드로부터 이색되어 에노트로서 역할을 하는 방학적 후맹 전기적 도전성 막 및 (c) 전자 필드 이미터의 의한 학생원 전체에 의한 충돌 시에 광을 박출할 수 있고, 에노드와 캐소드 사이에서 에노드에 인접하여 위치되어 있는 형량 충을 모탁한다. 캐소드는, 정사각형, 지사각형, 진청, 타원형 또는 그 밖의 다른 전하는 형상의 형태에서, 그 형태내에 관단 이하게 전자 필드 이미터가 배치되도록 전차 필드 이미터가 배치되는 제안 점든 이미터를 포함할 수도 있고, 이 것자 필드 이미터는 배키나될 수 있는

다. 스크린 인쇄는 전자 필드 이미터를 형성하는 편리한 총래의 방법이다.

에미선 및 스롯의 존재는, '정답 이미터의 집합'을 가지는 것을 수반하는 경자 필드 이미터를 청성하기 위한 어떤 검근 법(여로서, '나타보의 같은 정상 반소 로 이부이신 이미터 페이스트를 이용하는 것)에서도 주요한 단점이 만다. 핫스폿을 최소화하기 위하여, 이미터 페이스트는, 당폐기출산에에 주지되어 있는 이게 그래인 성분 혼합 및 분산 방법을 이용하여 가능하면 군일하게 간들어져야 한다. 하지만, 인쇄된 주막 표면내의 작각의 그리고 모든 나노류보의 정확한 에스웨트 비행 배항, 및 국지적 환경을 제어한다는 것은 중국적으로 가능하지 아니하게 되지 때문에, 개발적인 나노류 브 이미터에 대한 턴은 전압의 자연적 통계적 분포가 예상된다. 균일한 데미선을 위하여, 이러한 분포의 가능하면 금 아지야 한다. 이러한 분포의 자연적 통계적 분포가 예상된다. 균일한 데미선을 위하여, 이러한 분포는 가능하면 금 아지야 한다. 이러한 분포의 자연적 통계적 분포가 예상된다. 그런 문제에서의 다수보다 상당히 크는 보수를 유명하게 되어, 결국 데미선 및 스뜻을 이기한다. 및 소뜻은 명칭 나스플레이의 그 서울가능한 군임성과 콘트라스트를 제한다. 또만, 및 소뜻은 데어로의 온상 이미선의 온 병기 이는 전압을 증가시키고, 고감소된 영화 효율에 기인하기 나스플레이의 도를 전압을 갖수게 되고, 되어야, 요구된 스위청 게이트 천일을 증가시키고, 고감소된 영화 요즘에 가입하기 나스를 데이 취도로 분소시키게 된다. 그래사, 이미터의 일반적인 데이션 본생을 자제하지 아니하면 사, 이 및 소뜻은 선택적으로 '당급점(quenching)/시키는 방법을 반접하는 것은 대부 중요하게 됩다. 방송성 가스 가스 플라즈마루 이용하면 및 소뜻 에미선을 국적으로 장소시키게 되고 제어되지 않은 에미선의 온셋 이전에 성위와 가스 플라즈마루 영화한 및 한 모든 시험에 다른 것 방향이 있을 가시키게 되었다. 되어 되어 있는 것이에 성위와 나는 이번 보다는 것이 발생이다. 또한 중은 일반적인 데비선을 자생하지 않고 제시되었다.

핫 스폿을 선택적으로 제거하기 위한 하나의 공정은, 핫 스폿이 비정상적으로 높은 국지적 에미션 전류 및 전계를 가 인 영익을 포함한다는 사실을 이용하여야 한다. 이것은 다시, 핫 이미터의 국지적 가영과 그 이미타를 지접 잘려싸고 있는 반응성 가스의 이온화를 생성한다. 담금질 공정은 공정 중에 전치를 방송하지 않는 일반적인 이미디 계속인에 ation)에는 약명항을 주지 않으면서, 핫 스폿에의 탄소 난도통보를 핫 이미터를 눌러싸는 고반용성 가스 및 플라즈마 와 선택적으로 반응시키는 작용을 한다라고 만든 이 전에 가장 경기 차에 중요 성질은, 또한 이 메키니즘과 일치한다. 에 미션이 진정되면, 가열과 품라즈마 생성도 그렇게 됨으로써, 이 공정을 충료시키게 된다. 산소가 그 가스로서 이용될 수 있다. 오른, 수소, 발로겐, 만화수소, 및 불화·연화·탄소 등과 이들에만 계한 되지 않고 다른 반응성 가스 및 출기 도, 또한 효계식으로 이용될 수 있다.

됨드 에미션 테스트는 이 경과 색품들에 대해 2개의 전략으로 구성된 평판 에미션 측정 장치를 이용하여 수배되었으. 이, 여기서 하나의 정국은 에노드 또는 풀려터로서 역할을 하고 다른 선극은 캐스트로서 역할을 한다. 캐스트는 폴리 테르타플루오르에밀렌(PTFC) 홀더에 강착된 구리 불혹으로 이루어진다. 구리 불혹은 PTFC의 1인치 X 1인치(2.5cm X 2.5cm)의 먼적이 후보되어 있고, 샘물 기관은, 구리 불혹과 샘물 기관 사이에 구리 테이프에 의해 만들어진 전기적 결속에 의해 가리 불곡이 장보되어 있고, 제답 기관은 본 이를 가리 보증에 강하는 모든 는 어떤 거리로 생물가 되었다. 이 보는 나에면 거리로 생물하게 되었다. 대로는 어떤 거리로 생물가 될 병하게 유지되어 있는데, 그 거리는 변할 수 있으며, 단판 생품에 대한 주어진 생트로 속 장에 대해서는 고점되도록 유지되드록 선백되었다. 다르게 할 수도 있지만, 간적은 1.25cm까 이상되었다. 에노트는 화학 기상 중착에 의해 중확인 인품 주석 산화물 고명된 유리 판으로 이루어진다. 이것은 그 다음에, Blectronic Space Products International 본 무터 입수한 표준 ZnS계 형광체, Phosphor P~31, Type 139로 코팅된다. 전국이, 이 인품 주석 산화물 코팅인 부차 된다.

테스트 왕치가 진공 시스템에 삽입되고, 그 시스템은 1 x 10 · 5 torr (1.3 x 10 · 3 Pa) 보다 낮은 베이스 압력까지 배 기되었다. 60 Hz의 주파수에서 3 교의 전형적인 펜스 목을 가진 음의 산합 펜스가 케소드에 인가되고, 에미션 전류가 인가 정일의 함수로서 즉시되었다. 에미션 채우의 정의로서 행밖체에 의해 방송의 이미지는 카메라에 의해 기록되다

발명의 실시예

실시예 1

본 실시에는 에미선을 향상시키기 위한 본 발명의 궁정으로 처리된 후의 단일 벽 탄소 나노투브들로 이루어진 전자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미선을 보여준다.

되었다. 이 건조된 샘플은 그 다음에, 450℃ 내지 555°이서 10분동안 점소비에서 소생되었다. 소성 후에, 그 나노름 보였음 건성들은 기판 상에 접하게 코팅을 점심한다. 이 전자 필드 이미터는 본 명세서에서 개시하는 바와 같이 필드 에마선에 대해 테스트되었다. 에미선 테스트 후에, Scotch TW Magic TM 테이트(#810 ~ 3M Company)의 조각이 이 전자 필드 이미터에 인가되고, 전공부리며, 그 다음에 제기되었다. 전자 필드 이미터의 일부분은 Scotch TW Magic TM 테이트 제외있다. 그 전과 부모이 마른데 이 가입에 대해 베스트되었다. 도 1은 존비중과 매연 선생 방상시키기 위한 본 발명의 품정을 처리한 후 양주의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 생과를, 인가 전체의 함수 문서 그려면 에메인 전축 받 보명의 문제을 받게 외 경상 외관로서 제후 학사되다.

실시예 2

본 설시에는 에미션을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 단일 백 탄소 나노튜브를로 이루어진 전자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미션을 보여준다.

Carbolex AP-통급 단일 복 반소 나노분보가, IP+대로시, Carbolex Inc (Lexington, KY)로부터 입수되었다. 이 가 하면 되어 11-1 전문을 레르퍼내용국의 이법 생물으로 목 주성분으로 이후이건 천절적인 유기 때원의 0,76 그명에 부가 가 있다. 이 작성분은 우리 관 분쇄기상에서 75 회전으로 존합되어, 이미터 페이스트를 점성하였다. 사건소성된 은화 유리 기관은 전형적인 유기 에번센을 토소기 폐월내의 는 구우다와 자공장 유리 프리트의 혼만들을 유리 상에 스크린 인해 한 후, 5250에서 소성장으로써, 준비되었다. 1 (교의 정사각형 패런의 이미터 페이스트는, 그 다음에 925 해서 스크 전을 이용하여 그 사건소성된 은화 유리 기관 상에 스크린 인해되고, 그 생물은 후수하여 120년에서 10분동안 검조되었다. 이 건조된 생물은 그 다음에 450억에서 10분동안 검조되었다. 이 건조된 생물은 그 다음에 450억에서 10분동안 검조되었다. 이 건조된 생물은 그 다음에 450억에서 10분동안 검조내에서 소성되었다. 소성 후에, 그 나노유트 페이스트는 기관 상에 청착체 표명을 형성했다. 이 전치 필드 이미터는 본 명세시에서 개시하는 바와 같이 필드 에미션에 대해 대신트토있는 기관 시간 생물이 보는 이 전시 필드 이미 대한 10부터 12부분은 5억에는 11부 제외 10부터 12부분은 5억에는 11부터 12부분이 12부분이 이 전치 및 10부터 12부분이 12부분에 12부분이 12

실시예 3

본 실시에는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 촉매 성장된 만소 파이버들로 이루어진 천자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미션을 보여준다.

속 배 성강한 만소 파이바가, 파우디르셔, Catalytic Materials Ltd(12 Old Stable Drive, Manafield, MA)로부터 위수 되었다. 이 속에 성강된 만소 파이눅름이 1513 괴망을 속이(Rayer PK 870)(CAS 등록받을 65997-18-14)의 1501 그렇아 태어 생각된 만소 파이눅음이 이미를 3 의용을 수 1500 기를 1500 그렇아 비가하였다. 이 502 그렇아 비가하였다. 이 502 그렇아 비가하였다. 이 502 그렇아 비가하였다. 이 중 성본은 후 1500 만을 성본은 후 1500 기를 성본은 후 1500 만을 성본은 후 1500 기를 1

실시예 4

본 실시에는 에미선을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 기상 성장된 탄소 파이버들로 이루어진 전자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미션을 보여준다.

실시예 5 내지 8

이들 실시에는 전자 필드 이미터를 스크린 인쇄하기 위한 저농도의 단일 벽 만소 나노튜브를 가진 탄소 나노튜브/은 이미터 페이스트의 이용 및 에미선을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 이들 전자 필드 이미터에 의해 나타 나는 양호한 에미성은 방여준다.

실시예 5 내지 8의 이미터 페이스트는 2가지 성분을 혼합함으로써 준비되었는데, 그 하나는 단일 벽 탄소 나노튜브를 함유하는 페이스트이고, 다른 하나는 온 페이스트이다. 레이저 박리 성장된 단일 벽 탄소 나노류보가, 톨루엔중의 서 스펜션(톨루엔 단위 리터당 7.7 그램)으로서, Tube@ Rice, Rice University(Houston, TX)로부터 입수되었다. 이 시 스펜션의 일부분은 톨루엔증의 에틸셀룰로스를 주성분으로 이루어진 전형적인 유기 매질과 혼합되어 나노류브 페이 스트를 행성하였다. 이 나노튜브 페이스트내의 나노튜브의 양은 0.29 wt%이었다. 은 페이스트는 유기 매질내에 미세 입사의 형태로 65.2 wt%의 은과 소량의 유리 프리트를 함유하는 온 페이스트 조성물 7095 (Wilmington, DE 소재의 E. I. du Pont de Nemours and Company토부터 입수할 수 있음)이다. 실시예 5 내지 8의 이미터 페이스트륨은 나노 튜브/은 페이스트를 각각 80/20, 60/40, 40/60, 및 20/80의 중량 비율로 조합하여 준비되었다. 이들 조합의 각각은 유리 판 분쇄기상에서 75 회전으로 혼합되어, 이미터 페이스트를 형성하였다. 사전소성된 은화 유리 기관이, 각각의 실시예에 대해. 전형적인 유기 에틸셀룰로스계 매실내의 온 파우더와 저용점 유리 프리트의 혼합물을 유리 상에 스크 린 인쇄한 후, 525℃에서 소성핟으로써, 준비되었다. 각각의 실시예에 대해, 9/16 인치(1.43cm) 정사각형 패턴의 이 미터 페이스트가, 그 다음에 325 메쉬 스크린을 이용하여 그 사전소성된 은화 유리 기판 상에 스크린 인쇄되고, 그 뱀 풀은 후속하여 120℃에서 10분동안 건조되었다. 이 건조된 샘플은 그 다음에, 450℃에서 10분동안 침소내에서 소성 되었다. 소성 후에, 그 나노튜브/ 은 페이스트 조성물은 기판 상에 집착제 코팅을 형성한다. 심시에 5 내지 8의 이동 소설된 전자 필드 이미터는 각각은 메트릭스 내에 나노튜브를 3.49 wt%, 1.34 wt%, 0.69 wt%, 및 0.23 wt% 을 함 유하였고. 여기서 중량퍼센트는 소량의 유리의 존계를 무시하고 계산되었다. 전자 필드 이미터의 총중량을 기준으로 한 나노튜브의 실제 총중량 퍼센트는 약간 낮게 될 것이다. 각각의 전자 필드 이미터는 그 다음에 저술한 바와 같이 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 단지 이산적인 에미션 사이트들이 관찰되었고, 총 에미션 처음는 고 전계에서조차 각각의 실시에에 대해 낮게 되었다. 에미션 테스트 후에, Scotch TM Magic TM 테이프(#810 - 3M Company)의 조 각이 이 전자 필드 이미터에 인가되고, 접촉되며, 그 다음에 제거되었다. 각각의 저자 필드 이미터의 일부분은 Scotch TM Magic TM 테이프에 접착되었다. 각각의 실시예의 전자 필드 이미터는 그 다음에, 필드 에미션에 대해 테스트되 었고, 각각은 그 전자 필드 이미터의 전체 표면에 길쳐 규일한 고밀도 에미션을 보여주었다. 2kV의 인가 저앉은 같는 실시예 5와 6의 전자 필드 이미터에 대해 관찰된 전류는 각각 30과 27屆이었고, 2.5kV의 인가 전압을 갖는 실시예 7 와 8의 전자 필드 이미터에 대해 관찰된 전류는 각각 17과 15zA이었으며, 이를 모두는, 전류의 크기의 오더가 이를 전자 필드 이미터가 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전에 관찰하였던 것보다 더 컸다.

실시예 9 내지 11

이들 실시에는 전자 필드 이미터를 스크린 인쇄하기 위한 저농도의 단일 벽 탄소 나노류보를 가긴 탄소 나노튜보/유 전체 이미터 페이스프트 이옥 및 에비션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 이를 전자 필드 이미터 에 의해 나타나는 양호현 에디션을 보여준다.

실시에 5 내지 11의 이미터 페이스트는 2가지 성분을 혼합함으로써 준비되었는데, 그 하나는 단일 벽 란소 나노류보 를 함유하는 페이스트이고, 다른 하나는 유전체를 함유하는 페이스트이다. 레이저 박리 성장된 단일 벽 탄소 나노류 를 가는 물론연결의 사스펜션(문투에 단위 리터로 7.7 그램)으로서 'Tube@ Rice, Rice University(Houston, TX)로부 터 입수되었다. 나노류보 페이스는 이 서스펜션의 증명의 2 분량(portion)과 테르퍼네옵내와 예밀센출로스 바인터의 중앙의 1 분명을 존한하여 준비하였다. 유전체 페이스트는 저 연회 비스무트 보베이트 프리트, 일루미나 중인체, 해밀 센플로스 바인터, 기독의 청색 안트, 기독의 포스페이트 커면화설계, 및 테르케실의 호착용 부터 공비되었다.

실시에 9 내지 11의 이미터 페이스트들은 나노류보(유전체 페이스트를 각각 2/3, 1.2/1.55, 1/4의 중앙 비울고 조항 하여 준비되었다. 이를 조합의 각각은 유리 판 분쇄기상에서 75 회전으로 혼합되어, 이미터 페이스트를 형성하였다. 사전소성된 은화 유리 기관이, 각각의 실시에에 대해, 전형적인 유기 메일셀루로스제 매월내의 은 파우다와 자용점 유리 프리트의 혼합물을 유리 상에 스크린 인쇄한 후, 525℃에서 소련한으로써, 준비되었다. 각각의 실시에 대해 9 1/6 인계(1.48cm) 청사가형 패턴의 이미터 페이스트가, 그 각음 4세 325 대체 스크린을 이용하여 그 사장소세계 운화

우리 기판 상에 스크린 인쇄되고, 그 샘플은 후속하 여 120℃에서 10분동안 건조되었다. 이 건조된 샘플은 그 다음에, 450℃에서 10분동안 질소내에서 소성되었다. 소성 후에, 그 나노튜브/유전체 조성물은 기판 상에 접착제 코팅을 혓 성한다. 실시예 9 내지 11의 이풀 소성된 전자 필드 이미터는 각각 유전체 메트릭스 내에 나노튜브를 0.47 wt%, 0.91 wt%, 및 약 0.07 wt% 을 함유하였고, 여기서 중량퍼센트는 전자 필드 이미터의 총중량을 기준으로 하여 계산되었다. 각각의 전자 필드 이미터는, 그 다음에, 전술한 바와 같이 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 단지 이산적인 에미션 사이트들이 관찰되었다. 에미션 테스트 후에, Scotch TM Magic TM 테이프(#810 - 3M Company)의 조각이 이 전치 권드 이미터에 인가되고, 접촉되며, 그 다음에 제거되었다. 각각의 전자 필드 이미터의 일부분은 Scotch TM Maric TM 테이프에 접착되었다. 각각의 실시예의 전자 필드 이미터는 그 다음에, 필드 에미션에 대해 테스트되었고, 각각은 그 전자 필드 이미터의 전체 표면에 걸쳐 균일한 고밀도 에미션을 보여주었다. 도 5는 3개의 실시에 각각에 대하여 준 비중과 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리한 후 양쪽의 전자 필드 이미터에 대한 에미션 결과를, 인 가 전계의 함수로서 그려진 에미션 전류 밀도로써 도시한다. 도 6a와 도 6b는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에, 실시예 9의 전자 필드 이미터로부터의 전자 에미션에 의해 타격된 형광 총으로부터 방출 된 광의 사진을 도시한다. 도 6c와 도 6d는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에, 실시에 1 0의 전자 필드 이미터로부터의 전자 에미션에 의해 타격된 형광 총으로부터 방출된 광의 사 진을 도시한다. 도 6e와 도 61는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리하기 전후에, 실시예 11의 전자 필드 이미터로부터의 전 자 에미션에 의해 타격된 형광 충으로부터 방출된 광의 시진을 도시한다. 그 에미션 전류는 이를 3개의 실시에 모두의 전자 필드 이미터에 대한 본 발명의 공정의 결과로서 매우 향상된다.

실시예 12

본 실시에는 에미션을 함상시키기 위한 본 방명의 공정으로 처리된 후의 단일 벽 탄소 나노류브들로 이루어진 전자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미션을 보여준다.

Carbolex AP-등급 단일 벽 탄소 나노튜브가, 파우더로서, Carbolex Inc.(Lexington, KY)로부터 입수되었다. 이 재 료의 0.01 그램을 테르피네울중의 에틸셀룰로스를 주성분으로 이루어진 전형적인 유기 매질의 0.75 그램에 부가하였 다. 이를 성분은 유리 판 분쇄기상에서 75 회진으로 혼합되어. 이미터 페이스트를 형성하였다. 2개의 실절적으로 동 등한 스크린 인쇄된 이미터 페이스트 샘플이 준비되었다. 2개의 사전소성된 은화 유리 기판은, 전형적인 유기 에틸셀 불로스계 매질내의 은 파우더와 저용점 유리 프리트의 혼합물을 2개의 조각의 유리 상에 스크린 인쇄한 후, 525℃에 서 소성함으로써. 준비되었다. 1 여의 정사각형 패턴의 이미터 페이스트는, 그 다음에 325 메쉬 스크린을 이용하여 그 사전소설된 은화 유리 기관들 상에 스크린 인쇄되고, 그 샘플들은 후속하여 120°C에서 10분동안 건조되었다. 기관-이미터 페이스트-기관의 샌드위치 구조체가, 이들 2개의 이미터 페이스 트 샘플을 접촉시키고 2개의 기관을 함께 약 하게 누름으로써 청성되었다. 이 센트위치 구조체는 그 다음에, 450℃에서 10분동안 절소대에서 소성되었다. 2개의 기판들은 그 다음에, 이들을 멀리 잡아 당겨 서로 분리되도록 함으로써 그 소성된 이미터 페이스트를 프랙추어하고 각각 세롭게 형성된 표면을 가진 2개의 전자 필드 이미터를 제공하였다. 각각의 전자 필드 이미터는 그 다음에 저숙 한 바와 같이 에미션에 대해 테스트되었다. 도 7은 양쪽의 전자 펌드 이미터에 대한 에미션 결과를 인가 전계의 학수 로서 그러진 에미션 전류 밀도로써 도시한다. 양쪽 모두의 전자 필드 이미터는, 도 2에 도시된 결과인 소성은 되었지 만 다른 처리는 되지 않은 전자 필드 이미터보다는 더 높은 에미션을 보여준다. 본 실시예에서는, 접착성 테이프가 전 혀 요구되지 않았다. 이러한 항상은, 소성에 뒤따르는 기판들의 분리, 및 그 소성된 이미터 페이스트의 결과적인 프랙 추어 동안에 얼어진다.

실시예 13 및 14

이둘 실시에는 전자 필드 이미터에 접착력을 제공하는 재료로서, 열적 연화된 폴리미 막의 이용을 보여준다.

이미터 페이스트는 나노류부 서스캔선/유기 메광/은 페이스트를 27/40/33 의 중함 비율로 조합함으로써 준비되었다. 이 조합은 3~를 일(mill)에서 10 통과 동안 혼합되어, 이미터 페이스트를 청성하였다. 사건소성된 순위 유리 기판이, 각각의 실시에에 대해, 전형적인 유기 에밀센플로소스케 메릴내의은 파우더와 저용권 유리 프리트의 혼항물을 유한 에 스크린 인쇄한 후, 525 C에서 소성함으로써, 준비되었다. 실시에 13에 대해사는, 9/16 인취(1.43cm) 청사관형 패 번의 이미터 페이스트가, 325 메레 스크란을 이용하여 그 사건소원 은화 유리 기관 상에 스크일 위쇄되었다. 실시 에 14에 대해서는, 픽센 직전이 20mi 크기로 이격한(spaced) 11 x 11 채를 이레이로서, 이웃하는 픽실 사이의 거리는 40 min 이징다, 이물 생물은 포축하여 120억에서 10분 중안 건조되었다. 이물 생물은 모든에, 52억에서 10분 동안 결소내에서 소선되었다. 소성 후에, 그 나노류보/은 조성물이 기관 상에 접착체 교명을 형성한다. 이물 소성된건차 월드 이미터는 대판분의 온 메트익스 내에 나노타보를 1.3 w/K을 안유하였고, 여기서 중앙페센트는 소성후의건차 월드 이미터의 중앙당을 기준으로 하여 게라되었다. 이건차 필드 이미터 생물든 오. 다음에, 건호한 바와 살이건차 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 실시에 13의 청사각형 패턴으로부터의 균일한 에미션 보다 다. 또는 실시에 14의 작가의 미미터 표면 전체에 대하여, 단기 이산적인 사이트가 소성증의 설품들에서 판설되었다.

재용점 Riston * 폴리커 막(E. I. du Pont de Nemours and Company 으로부터 입수 가능함)이 열적으로 연화된 폴 리머 박으로서 이용되었고, 전자 필드 이미터에 집착성 집출을 세공하였다. 또 8a에 도시된 바와 같이, 3 mil의 두위 의 자용점 아그럴 폴리어 맥(1)을 용이하게 처리하기 위하여, 1 mil의 두제의 콜라데일텐 테르이프탈레이트(PET) 백 성(Sacking)(2) 삼으로 열적 사용되었다. 따르 형(matted) 표면 넥스처를 가진 1 mil의 두메의 폴리에덴텐 맥(3)이 커 너 송으로 이용되어, 3층 구조원을 청성하였다.

동일한 프로시키가 심시에 13와 14의 대해 이용되었다. 분리에탈렌 커의 송(3)이 우선 체기되어, 또 8하여 도시팅 박 왕이, 아크릴 볼라이(1)는 보고 음하였다. 실온에서, 이 아크릴 플러이(1)는 보고 말리(acc free)이고, 가정 최종(amin stion)을 준비하는 대에 있어서 이미리 선품 표면 상에 용이하게 위치될 수 있다. 이 메로 핵심스처럼 높네이 표면은 가설 수능 당이 공기 발충(air ecsape)를 촉진한다. 만약 궤호하다면, 가실 적용 하는데에, 진상 백 조는 테이울이 중 리아 막과 생물 표면 사이에서 모듈 경기를 제가하는데에 이용되어, 1만 필로로지에의 양호한 앱 또는 테이울이 중 리아 막과 생물 표면 사이에서 모듈 경기를 제가하는데에 이용되어, 1만 필로로지에의 양호한 및 점속을 보장할 수 다른 PET 백성(2)을 가신 클리의 막(1), 및 그 온화 유리 기관(4)와 천자 필드 이미터(5)의 11 x 11 백년 이름이를 전 실시에 14의 설문을 다른 크리 격층을 위해 작용된 업무의로 6.6 미세 가이간 자가 가설템 존간되고 최종 기업제에 가장된 기업에 가장되었다. 이 실시에에서 수행되지 나를 통하하다. 또 중에 도시된 바와 같은 이미터 성이고 가열 작용되어 함께 보려가 살 보고나 처리되어야 한다. 이를 관심시에에서 이용된 처리되지 않는 PET 백성(2)는 자용을 들는데 바로 시킨 바와 보다 되었다. 모든 무슨 이를 보는 기를 가장되어 있다. 모든 무슨 기를 가장되어 있다. 모든 가격되었다. 모든 기계 보지 않는 제기되었다. 다음에, 이 아크릴 플리어의 발견하는 1 mill의 두께의 알루이는 호등(6)이, 도 8e에 도시된 바와 같이, 아크 및 플리어(1)상에 가열 처음되었다. 교형된 모든 가입된 PET 백성이 이용되는 전부에는, 이를 무 단계 생각이 아름되고 전부에는, 이를 무 단계는 생각이 있는 기계 생각이 되었다. 기를 모든 10의 기용되고 전부에는, 이를 무 단계는 생각이 있는 기를 보는데 있다. 의 사라의 생각의 생각이 생각하면서, 일본에 보내된 이 의용되는 전부에는, 이를 무 단계를 받아 기용되지 않다고 함께 되었다. 교육 설심에 의용되어 있다.

실시에 13과 14의 전자 필드 이미터는 그 다음에, 전술한 바와 같은 필드 에미션에 대해 테스트되며, 실시에 13과는 그 이용된 간격이 1.85mm 인 것만 다르다. 균일한 고밀도 에미션이, 실시에 13의 전자 돌드 이미터의 패터닝된 표면 또 실시에 14의 전자 필드 이미터의 큰 정사각형의 전 표면에 걸쳐 존재하였다. 실시에 13에서 관찰된 전류는 2 kV의 인가 전압에서 6 교이고, 실시에 14에서 관찰된 전류는 3 kV의 인가 전압에서 80 교이였다.

도 9a는 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공쟁으로 처리된 후의 실시에 13의 전자 필드 이미터로부터 전자 예미 선에 의해 임편지된 형광 충으로부터 방출된 광의 사진이고, 도 9b는 예미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 실시에 14의 전자 필드 이미터로부터 전자 에미션에 의해 임편지된 형광 충으로부터 방출된 광의 사진이 다.

실시예 15

본 설시에는 전자 필드 이미터의 핵립을 스크린 인쇄하고 또로이미자화하기 위한 저농도의 단일 벽 란소 나노튜브롭 가진 포토이미지화가능 탄소 나노튜브(은 이미터 페이스트의 이용 및 에미션을 향상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 이를 전자 필드 이미터에 의해 나타나는 양호한 에미션을 보여준다.

실시에 15의 이미터 페이스트는 2가지 성분은 혼합함으로써 준비되었는데, 그 하나는 단일 백 판소 나노튜브를 함유 하는 페이스트이다. 단은 하나는 운을 합유하는 포토이미지화가능 페이스트이다. 레이저 박리 생장된 단일 백 탄소 나노튜브가, 페이저 박미의 역과 생정된 비정제 파우터로서 Tubble@ Rice, Rice University(Houston, TX)로부터 입 수되었다. 은 페이스트 조성률은 DC206이고, 이는 Wilmington, DE 소재의 E. I. du Pont de Nemours and Compan y로부터 입수할 수 있다. 이것은, 이제 은 입자의 병례로 온라, 포트개시자와 포트노모너와 같은 포토이미지화가능 성 분품을 포함하는 유기 행내에 소했의 유리 프리트를 참하라다.

이 포토이미지화가능 이미터 페이스는 반소 나노부브 파우디와 Fodel '은 페 이스트를 1/100의 중앙 비율로 유리 반 분쇄기상에서 조항하고, 75 회선으로 충항으로써 형성되었다. 사건소성된 은화 유리 기관이, 건형적인 유기 에 털셀룰로스케 매질내의 은 파우더와 저송점 유리 프리트의 훈항물을 유리 상에 스크린 인쇄한 후, 525℃에서 소전 오로에, 준비되었다. 76 인체(2.22cm) 청사산형 백업의 포트이미지화가능 이미터 페이스트카, 그 다음에 325 메쉬 스크린을 이용하여 그 사건소성원 은화 유리 기관 상에 스크린 인쇄되고, 고객들은 추측하여 120℃에서 10분들이 건조되었다. 이 건조권 선물은 그 다음에, "DUPON"의 UV 광 투과 회복을 표한하는 프로 통을 이용하여 보트배터님 되었다. 400 파괴 UV 선물에 노음에 이동되었다. 이 노음 생물은 0.5%의 탄산업 수용에에서 한상되었다. 이 한 생물 선물은 2.5%의 탄산업 수용에에서 한상되었다. 이 한 상된 생물은 그 다음에, 수중에서 완전 세정되고, 건조 처리되었다. 이 생물은 그 다음에, 525 6에서 안전 전상에 생물에 살려게 교명을 형성한다. 각각의 전과 필드 이미터는, 그 다음에, 건호한 타양화 같이 필드 에너센에 대해 대한되었다. 단이 신작원인 에미션 사이트들이 환경보였다. 에미션 테스트 후에, Sootch TW Magic TW 테이트(#810 - 3M Company)의 조각이 이 전과 필드 이미터의 인가되고, 결속되어, 그 다음에 제거되었다. 전자 필드 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 테이트(#810 - 3M Company)의 조각이 이 전과 필드 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 테이트(#810 - 3M Company)의 조각이 이 전과 필드 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 테이트에 함께 보는 이미터의 전체 모든 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 제 모든 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 제 모든 이미터의 인부분은 Sootch TW Magic TW 제 모든 이미터의 인부분은 Sootch 보다 제 모든 이미터의 인부분은 Sootch 보다 제 모든 이미를 보다 이 전에 대해 태스트되었고, 그 전자 필드 이미터의 전체 표면에 검체 군원한 교물도 에너센을 보여주었다.

도 10은 에미선을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리한 후에, 전자 필드 이미터로부터의 전자 에미선에 의해 타격된 형광 층으로부터 방출된 광의 사권을 도시한다.

실시에 16

본 실시에는 트리오드 구조체의 비아(via)를 내에서 중확된 반소 나노튜브 전자 필드 이미터를 가진 완전 스크린 인쇄 전 전자 풀트 아비선형(emissive) 트리오드의 구성에 있어서의 온, 유전체 및 탄소 나노튜브(순 이미당 페이스트의 이용 및 에미선을 항상시키기 위한 본 반명의 공정으로 차리된 후의 얻은 양호한 에미설을 받여준다.

은 돼이스트는 유기 메칠네에 미세 은 입자의 형태로 65.2 wt%의 온파 소양의 유리 프리트를 합유하는 온 페이스트 조석물 7095 (Wilmington, DE 소계의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 입수할 수 있음)이다. 유전체 페이스트는 저 연화 비스푸트 보레이트 프리트, 알푸미나 중전체, 메릴센물로스 바인터, 디통의 정색 안료, 디통의 포 스페이트 제면활성체, 및 테르퍼네움의 혼합물로부터 중비되었다.

레이저 박리 성장된 건일 벽 탄소 나노투브가, 레이저 박리에 의해 생성된 비정제 파우더로서, Tube@ Rice, Rice Un iversity(Houston, TX)로부터 입수되었다. 이미터 페이스트는 0.03 그램의 나노류보 파우더와 2.97 그램의 7095 은 페이스트를 분쇄기로써 훈합하여, 은 페이스트네에 1.0 wikg이 나노류보를 생성하면다.

트리오드를 형성하는 충은 도 11에 도시되어 있는데, 도 11에는 거개의 충돌이 도시되어 있고, 도 11에는 환성된 트리오드 구조에가 도시되어 있다. 6 교 투제의 은 캐소트 타인 패턴이 325 메쉬 스크린을 이용하여 각각의 라인이 3 0 mil의 목을 가진 5 마시인 패턴(2)으로 7035은 케이스트를 스크린 인쇄한 후, 5250 에서 10분동안 소성함으로써, 유리 기관에 관한 경기 분석에 함하여 12분 이 12분에 함하여 12분이 가지고 은 캐소트 바인 클성의 충성에 취직되는 5 x 5 이테이의 비아들의 포마하는 280 대에 의 비아가 20 mil의 직접을 안복 위에 스크린으로 이용하여 제외되는 5 x 5 이테이의 비아들 포마하는 280 대에 스크린으로써, 캐소드 라인들의 상부 위에 스크린 인쇄한 경수, 유권회의 충 두께는 25 교 이었다. 이 우전체는 그 다운에, 5000 대에 공기내에서 소성되었다. 6 교 의 안설 증의 등일한 7095은 회에 이스트가 그 다음에, 325 메쉬 스크린은 이용하여 제소드 라인들에 구취한 5개의 가인으로 유전체의 상부 위에 소크린 인쇄되어, 게이트 전국(3)로 작용하였다. 이 제이트는 직접이 28 mil이고 유소체제의 비아들의 중심에 매용하여 중심을 가진 비아를 가진다. 게이트 등은 그 다음에, 5000 대에 등 가에서 소설되었다. 그 기간증에 그 바이 직접은 25 mil 까지 감소되었다. 소선 후에, 은 충돌은 5 교의 의 두께를 가지다. 유전제 충돌은 25 mil 가지다. 시설된 가셨다.

마시막으로, 비아들은 20 mil의 홍을 가진 비아 충전 스크린을 이용하여 이미터 페이스트(5)로써 충전된 후에, 450℃ 에서 N ₂ 내에서 소석되어, 나노류브롬 산화로부터 방거치도록 하였다. 소성된 이미터 페이스트 콜리그의 최경은 그 상부에서 19 mil 이다. 결과적인 다바이스는 페이트-대비아 기리로 3 mile 3 가진다.

소성주의(as-fired) 트리오트 어택이는 그 다음에, 권술한 바와 같이 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 게이트 천극 다이오드 테스트 중에는 선거취으로 중도명하도록 하였다. 4kV의 에노드-캐소트 전압에서 소성증의 생물보수되는 아무런 에미션도 관심되지 않았다. 이 트리오드 아테이는 그 다음에, Scotch TM Magic TM 메미르(#810 ~ Store North Hamilton Hamilton

동일한 측정 장치를 이용하여, 그 트리오트 어레이가 5개의 제이트 라인중 4개를 필스형 제이트 전원에, 모든 캐소드 라인을 DC 캐소드 전원에, 에노드를 DC 에노드 전원에 연결하는 트리오드 모드에 테스트되었다. 연결되지 않은 게이 트 라인은 전기적으로 충로링 상되로 남아 있고, 그래서 다이오도 네 트리오드 에 미선에 대한 제어를 제공하게 되었다. 게이트 권원은 검지로 설정하고, 에노트 전원은 3kV로 설정하여, 제소트 전원은 ~300V도 설정하였다. 이름 전한 설정에서, 그 중 로랭 게이트 라인(즉, 도 12b와 라토부터 구변화 라인)에 연계된 비아로부터 약한 다이오트 에미션이 관찰되었다. 케이트 전원의 생명 구성 등에 대원에 보장되었다. 레이트 전원의 생명 주장는 제상하도록 설정되었다. 생명 기계를 보건 전원 생명 기계를 가장하는 제상 기계를 보건 하는 지난 12b와 라토부터 첫번에, 센턴에, 발전에, 및 다양하다 라인에 연계된 비아들에 대해서, 강한 트라오드 에미션이 판찰되었다. 애노드에서는 600 nA의 트리오드 에미션 전 취가 충성되었다.

실시예 17

본 실시에는 발함 다마이스에 이용하기 위한 전자 필드 이미터를 스크린 인쇄하기 위한 저능도의 단일 백 란소 나노 튜브를 가진 받소 나노튜브/은 이미터 페이스트의 이용을 보여준다. 전자 필드 이미터를 스크린 인쇄하기 위한 저용 도의 단일 핵 단소 나노튜브/를 가진 단소 나노튜브/은 이미터 페이스트가 이용되었다. 에미션을 항상시기기 위한 전 발명의 공정으로 처리된 후에, 이를 전자 필드 이미터은 강하고 균일한 양호한 에미션을 보여주었다. 더욱이, 이 이미 터들은 발생 응용받이에 결점한 고 휘도를 성적할 수 있도록 고 에노드 전상으로 끄 두터 사이름에서 구독되었다.

이 천차 필드 이미터는, 그 다음에, 선출한 바와 같이 전차 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 단지 이산책인 에미션 사이트들이 그 소성증의 생물내에서 관찰되었다. 제1의 에비션 테스트 후에, Scotch T^M Magic T^M 테이프(#310 - 3 M Company)의 조각이 이 건차 필드 이미터에 인가되고, 침촉되며, 그 다음에 제거되었다. 건차 필드 이미터의 일부 분은 Scotch T^M Magic T^M 테이트에 건착되었다. 천차 필드 이미터는 그 다음에, 필드 에미션에 대해 테스트되었고, 그 전차 필드 이미터의 전체 표면에 검찰 규정한 고밀도 에미워를 보여 주었다.

실시예 18 내지 22

이물 실시에는 에미션을 항상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 서로 다른 5개의 소스로부터 얻어지는 탄 소 나노튜브들을 가진 전자 필드 이미터들의 에미션 성능을 보여준다.

작각의 실시에의 이미터 페이스트는 3가지 성분을 혼합함으로써 준비되었는데, 그 하나는 탄소 나노류보른 합유하는 서스펜션이고, 다른 하나는 10%의 예틸센플로스와 90%의 베타-테르피네올을 합유하는 전형적인 유기 데집이고, 나 마지 하나는 으을 함승하는 건형적인 페이스트이다. 나노튜브 서스펜션은 약 1 % 중하는 제 나노류보와 99% 중량의 데 르피네울을 합유하는 혼합물을 소니케이팅하여 준비되었다. 각각의 실시예에서 이용된 나노튜보는 다음과 같다.

실시예 18 - 레이저 박리 성장된 단일 벽 나노튜브 (Tube@ Rice, Houston, TX 로부터 입수)

실시예 19 - 합코(Hipco) 처리 나노튜브 (Carbon Nanotechnologies Inc., Houston, TX 로부터 입수)

실시예 20 - 단일 벽 나노튜브 (MER Inc., Tuscon, AZ 로부터 입수)

실시예 21 - Carbolex AP-등급 단일 벽 탄소 나노튜브 (Carbolex Inc., Lexington, KY 로부터 입수)

실시예 22 - 복수 벽 나노튜브 (Nanciab Inc., Watertown, MA 로부터 입수)

은 페이스트는 전술한 바와 같은, Wilmington, DE 소재의 E. I. du Pont de Nemours and Company로부터 입수할 수 있는 은 페이스트 조성물 7095 이다.

이비터 페이스트는 나노튜브 서스펜션사유기 해결/은 페이스트를 약 30/40/30 의 중량 비율료 3-를 및 상에서 10 등 후 등안 조합안으로써 준비되었다. 전설전 반응을 유리 기관이, 작각의 실시에에 대하여, 천술판 바와 같은 7035 은 페이스트의 혼합을 유리 상에 스크린 인쇄한 후, 525 단에서 소설환으로써, 준비되었다. 9/16 인체(14,62m) 정사가 형 광일한 패턴의 이비터 페이스트가, 그 다음에 325 메쉬 스크린을 이용하여 그 사건소생인 은화 우리 기관 성에 스크린 인쇄되고 그 설품들은 추축하여 120℃에서 10분 5안 건조되었다. 이 생품 모두는 그 다음에, 525 단에서 10분 5안 건조되었다. 이 생품 모두는 그 다음에, 525 단에서 10분 5안 결소되에서 소성되었다. 소성 후에, 그 나노튜브은 조성물은 기관 상에 접착제 코딩을 형성한다. 이를 실시에의 그 소성된 전자 필드 이미터들은 대부분의 은 메트릭스 내에 약 1 wt%의 나노튜브를 함유하였고, 이기서 중맹퍼센트는 전자 필드 이미터의 충분을 기출으로 하여 제사되었다.

Scotch ™ Magic ™ 테이프(#810 - 3M Company)의 조각이 각각의 실시에의 전자 필드 이미터에 안가되고, 결축 되고 다음에 세거되었다. 각각의 전차 됨트 이미터의 일부분은 Scotch ™ Magic ™ 테이프에 정착되었다. 각각 의 실시에의 전차 필드 이미터는 그 다음에, 천호한 바와 당이 필드 에미션에 대해 테스트되었다. 표 1은 에미션을 상시키기 위한 본 발명의 공정으로 처리된 후의 전자 필드 이미터들에 대한 에미션 결과록, 인가 전계의 함수로서 주 어진 에미션 전류 및도도써 비교한다. 실시에 18에 이용된 나노류보통은 이들중의 어떤 것을 이용하더라도 최고의 전투 및도를 나타내며 따라서 가장 바억과하다.

연가전압 (kV)	전계 (V/#m)	전류밀도 (A/cm²)	전류밀도 (A/ar)	전류밀도 (A/cm²)	전류밀도 (A/cm²)	전류밀도 (A/car)
		실시예 18	실시에 19	실시에 20	실시예 21	실시예 22
0.5	0.4	nm	nm	nm	nm	-nm
1.0	0.8	1.75 x 10 -8	8.5 x 10 -10	nm	nm	nm
1.5	1.2	5.50 x 10 -7	1.50 x 10 -8	4.00 x 10 -10	2.50 x 10 -9	nm
2.0	1.6	5.60 x 10 -6	7.50 x 10 -8	7.50 x 10 -9	4.50 x 10 -8	5.00 x 10 -11
2.5	2.0	1.90 x 10 -5	2.50 x 10 -7	5.50 x 10 -8	2.50 x 10 -7	3.50 x 10 -10
3.0	2.4	4.45 x 10 -5	7.00 x 10 -7	3.00 x 10 -7	1.15 x 10 -6	1.05 x 10 -9
3.5	2.8		1.45 x 10 -6	9.00 x 10 -7	2.75 x 10 -6	5.00 x 10 -9
4.0	3.2		3.00 x 10 -6	2.25 x 10 -6	6.50 x 10 -6	1.00 x 10 -8

nm = 측정불가(not measurable), 즉, 1 x 10 -11 A/cd 미만

실시예 23

본 실시에는 반용성 가스로서의 산소와 가스 풀라즈마를 이용하여, 핫 스폿 에미션을 극적으로 감소시키고, 제어되지 않은 에미션의 온렛(or-set) 이전에 성취가능 에노드 전안을 증가시키는 것을 보여준다. 더나이가, 핫 스폿이 일반적 인 에미션을 자행하지 않고도 제계될 수 있음을 보여준다.

본 실시에의 이미터 페이스트는 3가지 성통을 훈합함으로써 준비되었는데, 그 하나는 담실 백 란스 나노튜브를 함유 하는 셔스텐션이고, 다른 하나는 10%의 해발웹동코스와 90%의 테다-베르페네용을 함유하는 전설에인 유기 매실이 고, 나미지 하나는 은을 합유하는 전형적인 페이스트이다. 테이저 막리 성장된 단일 백 단소 나노튜브가 비정제 막 디로서, Tube® Rice, Rice University(Flouston, TX)교부터 입수되었다. 나노튜브 서스펜션이 약 1 등 준당되어 나노 유브 파우디와 19% 중령이 대문인 카리비를 한속하는 존했음을 소니케이팅 휴. 초움파적으로 혼합하여 준비를 다 다. 이용된 초음과 혼합기는 40kHz, 20 watt에서 동작하는 1/4 인치 혼(norn)을 가진 Dukane 모델 92196 이다. 은 페이스트는 건륭한 바라 같은, Wilmington, DE 소재의 E. I. du Pont de Nemours and Company 부부터 입수할 수 있는 은 페이스트 조성물 70명5 이다

이미터 페이스트는 나노튜브 서스펜션유기 매질/은 페이스트를 약 30/40/30 의 중령 비율로 조합함으로써 준비되었다. 이 조성용 3·중 할데시 10 등과 동안 존합되어, 이미터 페이스트를 행성하였다. 사건소성인 은화 유리 기반이, 전 순한 바와 같은 7095 은 페이스트를 유리 상에 스크린 인원한 후, 5257 에서 소석함으로써, 준비되었다. 9/16 인치(신 43cm) 정사각형 페린의 이미터 페이스트로가, 그 다음 에 325 메쉬 스크린을 이용하여 그 사건소성된 은화 유리 기반 상에 스크린 인쇄되었고, 그 생들은 후속하여 120°C에서 10분동안 건조되었다. 이 생물은 그 다음에, 525℃에서 10분동안 건조되었다. 이 생물은 그 다음에, 525℃에서 10분동안 결소내에서 소성되었다. 소성 후에, 그 나노튜브/은 조성들은 기관 상에 절착된 회복을 취심한다.

Scottch ™ Magic ™ 테이프(#810 - 3M Company)의 조각이 전자 필드 이미터에 인가되고, 접촉되며, 그 다음에 제거되었다. 천자 뢴트 이미터의 일부분은 Scotch ™ Magic ™ 테이프에 접확되었다. 천자 필드 이미터는 그 다음 에, 골드 에미식에 대해 테스탈되었다.

이 샘플은 그 다음에, 1.25mm의 애노드-대-캐소드 간격을 가진 전술한 바와 같은 평판 에미션 측정 장치에 위치되 었다. 음의 필스형 고 전압 전원이 캐소드에 연결되고, 그럼으로써 전자 필드 이미터에 연결되었다. 평판 에미션 측정 장치는 아르곤 및 산소 가스 인입구들과 플로우 제어가 구비된 진공 챔버내에 위치 되었다. 진공 챔버는 1.0 x 10 -5 torr (1.3 x 10 -3 Pa) 와 갈거나 또는 그 아래의 압력까지 배기되었다. 샘플상의 에미션 핫 스폿을 만들기 위해서, 애 노드 전압을 1 kV dc까지 점차적으로 증가시켰다. 형광 스크린의 루미넌스와 에미션 전류가 700V 와 같이 낮은 애노 드 전압에서 관측되었다. 이 애노드 전원에서 측정된 핫 스폿 에미션 전류는 1 kV에서 15¼V 임이 밝혀졌다. 천개이상 의 강한 이산식 에미션 스폿이 2 cd의 샘플내서 관측되었다. 1 kV의 애노드 전압에서 동작하는 디스플레이 장치에 태 해. 모든 핫 스폿은 제거되어야 한다. 1.3 kV의 더 높은 애노드 전압에서, 핫 스폿의 개수와 총 전류는 각각 수천 및 5 QuA까지 증가되었다. 1.3 kV에서 핫 스폿 에미션을 유지하면서, 아르곤 가스를 플로우 제어 밸브를 통하여 진공 캠버 내로 도입하여, 진공 압력을 1.0 x 10 -6 torr (1.3 x 10 -3 Pa)로부터 5.5 x 10 -4 torr (7.3 x 10 -2 Pa)까지 증가 시켰다. 이것은, 핫 스폿 에미션에 대한 캠비 압력의 영향을 판단하기 위해 하여진 것이다. 핫 스폿의 개수 또는 총 에 미션 전류에 대해 별다른 영향이 화학적 불활성 아르곤 가스로써는 관찰되지 않았다. 아르곤 가스를 배기-펌핑(pump ing out)한 후, 산소 가스를 진공 캠버내로 도입하여 압력이 5.5 x 10 -4 torr (7.3 x 10 -2 Pa)까지 퇴도록 하였다. 핫 스폿의 개수와 총 에미션 전류의 극적인 감소가 수초 내에 관찰되었다. 샘플상의 가시적인 핫 스폿이, 산소의 도입 후 10초내에, 수천개에서 소수개로 감소되었다. 따라서, 총 에미션 전류도, 50 에서 2세 까지 감소하였다. 하지만, 항 스폿 에미션 감소의 레이트는 에미션 전류와 함께 감소되는 것이 밝혀졌고, 이 공정은 자체 중지되는 것으로 보였다. 또한, 산소가 진공 캠버로부터 배기된 적후에, 핫 스폿 에미션의 약간의 회복이 관찰되었다. 이 잔여 전류는 20분후에 약 7uA에서 안정화되었다.

자체 중지 성철과 약간의 에미션 회복 때문에, 본 실시에에서 설명된 핫스푹 에미션은 값소시키는 공정은 최종 디바이스 에노드 점심받다 더 높은 에노드 점상에서 수행되어야 한다. 에노드 전암이 1 kV 까지 감소되는 경우에는, 맛스 뜻이나 에미선 전투가 전히 반불되지 않았다. 그래서, 본 실시에는 이 에미션을 산소 명급질하기 전에 1 kV 에서 발된 원기를 이상의 핫스북의 전체에 제기를 보어준다. 애노드를 1 kV 로 유지하면서, 3 k의 웹스 지속기간과 50 Hz의 반속 레이트를 가면 음식 1.5k 약 집 및 본스가 체소드에 인가되었다. 교명도의 결원한 에미션인 55k에서 속권을 에미션 건류와 함께 됐을보였다. 이것은 산소 담급실 처리 동안에 일반적인 에미션에 별다른 해를 입히지 않는다는 것을 보여준다.

실시예 24

후막 기반형 필드 에미션령 트리오드 어레이의 구성에 있어서, 포토이미자화 온, 유전체, 및 나노류보/은 이미터 폐이 스터의 이용은 특월 크기와 점령 정밀도에서 스크린 인쇄 단으로써 얻을 수 있는 것보다 우수한 결과를 주고, 이러한 트리오드의 에미션을 향상시키기 위한 본 방법의 광정의 이용은 본 실시에에 설명하는 것과 같이 성취을 수 있다.

생상형 게이트 절도 에더센 트리오드는 클라적으로 전자 필드 이미터 캐소드와 에노드 사이에서 게이트 전국을 가신 다. 여기서, 게이트 전국은 캐소드 이젠불리의 부분으로 고려된다. 캐소드 어생물리는 기반의 표면 상에 증확된 제1 충으로서 캐소드 전류 광군부(feed)로 이루어진다. 원형 또는 숙못 형상 비아들을 포함하고 있는 유건체 중은 이 이미 이으로 제2 충을 형성한다. 전자 필드 이미터 충은 비아들내에서 캐소드 도체와 접속되어 있고, 그 두째는 기자복(bas 이르부터 유전체 총이 상상까지 떨어 있는 수도 있다. 유진체 상에 중착되어 있지만, 진자 필드 이미터와는 접촉하고! 있지 아니한 게이트 전국 총이 캐소드 어생물리의 상부층을 형성한다. 캐소드에 있어서의 연재한 크기(단민전)으로 . 비아 작진, 유전체 두체, 및 케이트-대-전자 필드 이미터 거리가 포함된다. 이를 모든 크기는 트리오드의 최적화된 저 전압 소위원을 얻기 위해 최소회의어야 한다.

다음의 공정은 포토이미지화가능 후막을 이용하여 정상형 게이트 트리오드 어레이에 대한 캐소드 어셈블리의 제조를

가져울 것이다. 이들의 단계에는 다양한 변경이 가능함은 당해기순분야의 전문가에게는 당연할 것이다. 모토이미지 화가능 후막 페이스트를 이용하여 정상형 케이트 트리오드 어레이를 가진 캐소드 어셈블리를 제조하기 위한 공정은 다음의 단계를 포함한다.

- (a) 포토이미지화가능 은 케소드 총을 기관에 인쇄하고, 은 캐소드 총을 포토이미지화하고 현상한 후, 소성하여, 기관 상에 은 케소드 공급 라인을 생성하는 단계:
- (b) 노출된 기관과 온 캐소드 공급 라인의 상부에 포토이미지화가능 전자 필드 이미터 충을 인쇄하고, 전자 필드 이미터 충을 점, 직사각형, 선으로 온 캐소드 공급 라인상에 포토이미지화하고 현상하는 단계:
- (c) 전자 필드 이미터와 온 캐소드 공급 라인의 상부에 하나 이상의 균일한 포토이미지화가능 유전체 충을 인쇄하고, 유전체를 건조하는 단계;
- (d) 유전체의 상부에 포토이미지화가능 온 게이트 라인의 충을 인쇄하고, 온 계이트 라인의 충을 건조하는 단계;
- (e) 비아 또는 슬롯 패턴을 포함하는 포토마스크를 이용하여, 온 게이트 층과 유전체 총을 단일의 노출에서 이미지화 함으로써, 비아들을 전자 필드 이미터 점, 죄사각형 또는 선의 상부에 최절 위치시키는 단계; 및
- (f) 은 게이트 총과 우전세 총을 현상하여 비아의 기저부에서 전자 필드 이 미터를 드러나게 하고, 전자 필드 이미터와 상용할 수 있는 조건하에서 전자 필드 이미터 총, 유전세 총, 및 은 게이트 총을 통시소성(co-firing)하는 단계,
- 이 트리오드 어레이를 포함하는 캐소드 어센블리는 그 다음에, 에미션을 향상시키기 위해 본 발명의 공정으로 처리된 다.
- 정상형 게이트 트리오드 어래이를 가진 캐소트 어셈들리를 제조하기 위한 공정의 단계 (b)에서, 만약 전차 필드 이미 하의 점등, 의사기점을, 및 선물의 크기가 최종의 비아 크기보다 상당히 크라면, 유속하는 유전체 및 게이트 송등의 생별은 단순화될 수 있다. 대안으로서, 이것이 그 어레이의 원하는 과치 별도에 대해 성취될 수 있다면, 이 신시 필드이미터 중은 단순한 스크린 인상에 의해 제조될 수도 있어, 포토이미기화가능 이미터 페이스트의 이용을 요구하지 않을 것이다. 단체 (d)에서, 만약 피치 별도가 온 게이트 라인폭이 인쇄에 대해 난무 높으면, 포토이미지화가는 음의 관 입안 등이 인쇄될 수 있고, 그 라인들이 이어서 이미지화 단계 (e)에서 온 게이트 라인파 비아 패턴을 가진 마스크를 이용하여 청선될 수 있고, 그
- 이상의 공정은 포토이미지화가능 후막이 이용되는 경우에, 이띠한 임적한 정털 단계가 없더라도, 게이트, 비아, 전자 필드 이미터의 임적한 통목이 어떻게 성취일 수 있는지를 보여준다. 가장 중요한 것은, 이 공정은 최소의 게이트-대이미터 분리를 성취하는 동시에, 게이트와 건가 필드 이미터 중을 수이에서 단위의 형성을 받지한다는 것이다. 이 경은 후락뿐만나라, 모든 포토-정교가는 제료에도 적용가능하다. 예로서, 100 교의 피치를 가진 직경 50 교의 비아어테이가 FOdel ? 은과 유전해 충돌을 동시-이미치작학으로써 제조되었다. 이 어테이는 그 상무에 13 교회 주업은 당시 이미기작학자으로써 제조되었다. 이 어테이는 그 상무에 13 교회 유입을 수당 가진 18 교회 건축된 FOdel ? DC201-형 유전체로부터 제조되었다. 이 어테이는 100 때의 UV 광모 여기자 화되고, 일칼라인 수용 교내에서 1.5xTTC(표준 현상)에서 현상되었다. 이것은 그 다음에, 5~준(zone) 피니스내에서 575℃의 패로으로 약 10분 동안 소설되었다.
- 이상 설명한 캐소드 어셈분리 어레이내의 전자 필드 이미터 재료 상의 에미션을 항상시키기 위한 본 방병의 공정을 설시하기 위하여, 상기의 역제 결착해 종이 스크린 인쇄 또는 당해기운반야에 공지된 어떤 다른 코팅 기법에 의해 배 소드 어셈들러 상에 골팅된다. 집학성 제료는 건조 또는 정확하여 고세 코팅으로 된다. 알력 또는 열적 집학성 테이프 가 그제 결착성 재료 상에 직충된다. 전자 필드 이미터 재료와 결확성 코팅과 결착성 테이프 사이의 상대적 결화 전 결히 균형을 이루는 하수에, 결착성 베이프의 박리가 캐소드 어셈불리로부터의 이 집착성 코팅의 제가 및 전자 된드 이미터의 항상된 에어선을 가려고게 된다.

실시예 25

리브·지오애트리트 환경형 케이트 트리오드 어떠어내의 후막 기반형 필드 에미션 르리오드 어레이의 구성에 있어서, 또토이러가하가는 은, 유전체, 및 나노튜브/온 이머터 페이스티의 이용은 수많은 이점을 준다. 이 실명의 트리오드 어 페이의 설계는 다른 반관형 또는 언러-케이트 설계에서 정권기적 대권에 의면하게 되는 상당한 어려움을 극복한다. 이 제조 프로시작는 또한, 다양한 충돌을 폭결 정립(feature alignment)들에 연계되는 어려움들을 극복한다. 이러한 트리오드의 에미션을 항상시키기 위한 본 방명의 광장이 의용은 본 실시에에서 설명하는 때로 사용될 수 있다.

반전형 게이트 트리오드는 물리적으로 게이트 전국과 애노드 사이에서 전자 필드 이미터 캐소트를 가진다. 이 캐소드 어셈블리는 기판의 표면 상에 중확된 제1 중으로서 게이트 전국 라인들로 이루어진다. 이 케이트 라인들에 최교하여 배향된 유전세 리브들의 총은 이 디바이스의 제2 총을 형성한다. 유전체 리브들은 캐소드 도체 전류 공급 라인들로 햄 뭣되어 있다. 캐소드 이셈블리의 상부 총을 형성하는 것은, 캐소드 도체를 상에 증착된 전자 필드 이미터 총이다.

이 천자 이미터 충운 디스플레이 설계에 의해 요구되는 대로, 연속 선물 또는 불인속 선분들(segment) 또는 침몰로서 제조됩 수도 있다. 이 디타이스에 있어서의 엄격한 크기(디벤전)는, 리브 목, 유전체 두혜, 및 진자 필드 이미터 충예 의한 유전체 리브의 에지-대-에게 캠핑(capping)을 포함한다. 캐소드 도제와 케이트 충돌 사이에 전기적 접촉이 전혀 존개하지 않는다는 것이 츳요하다.

다음의 공정은 포토이미지화가능 후막을 이용하여 리브-지오메트리로 반천형 케이트 트리오트 어레이를 가진 케소드 어림들리의 계조를 가져올 것이다. 이들의 단계에는 다양한 번경이 가능함은 당해기술분야의 전문가에게는 당연할 것이다. 포토이미지화가능 후박 페이스트를 이용하여 리브-지오메트리로 반천형 케이트 트리오트 어레이를 가진 케소드 어셈불리를 제조하기 위한 공정은 다음의 단계를 포함한다.

(a) 포토이미지화가능 은 케이트 총을 기반에 인쇄하고, 은 케이트 총을 포토이미지화하고 현상한 후, 소성하여, 기관 상에 은 케이트 라인을 생성하는 단계 - 각각의 은 케이트 라인 폭운 전차 이미터의 폭 넘어까지 이를 제어하기 위해 벨이 있고, 그 케이트 라인 폭이 친자 이미터들의 근처에서 기반의 많은 부분을 넣고 있는 기

(b) 노출된 기판과 은 게이트 라인의 상부에 하나 이상의 균일한 포토이미지화가능 유전체 충을 인쇄하고, 유전체를 건조하는 단계;

- (c) 유전체의 상부에 포토이미지화가능 은 캐소트 공급 충을 인쇄하고, 은 캐소트 공급 충을 건조하는 단계;
- (d) 포토이미지화가능 전자 필드 이미터 충을 인쇄하고, 그 전자 필드 이미터 촛용 건조하는 단계;

(c) 리브 패턴을 포함하는 포토마스크를 이용하여, 전자 필드 이미터, 캐소드 공급 및 유전체 충돌을 단일의 노출에서 이미지하험으로써, 유전체 리브롤의 상부에서 전자 필드 이미터들과 캐소드 공급 라인들의 완전한 정열을 성취하는 단계: 및

(f) 전자 필드 이미터, 캐소드 공급, 및 유전체충들을 현상하여 리브-지오메트리를 생성하고, 전자 필드 이미터와 상용할 수 있는 조건하에서 전자 필드 이미터, 캐소드 공급, 및 유전체충들을 동시소성(co-firing)하는 단계,

이 반전형 트리오드 이래이를 포함하는 캐소드 어셈블리는 그 다음에, 에미션을 향상시키기 위해 본 발명의 공정으로 처리된다.

전치 캠드 이미터 점을 또는 선분들로 이루어진 트리오드 어행왕리를 위하여, 단계 (이에서, 포토이미리화가능 전치 캠트 이미터 등은 온 케이트 라인물 아래의 중심에 팽팽하고 등록되는 라인들로서 인쇄되어 있다. 대안으로서, 균일한 포토이미지화가능 전자 캠트 이미터 등이 환성된 트리오트대의 에미트특의 라인을 얻기가해 인쇄될 수 있다. 만약 유 전체 및 캐소드 충물을 이미터들에 대해 요구되는 것가는 다른 분위기에서 그리고 다른 온도에서 소성하기를 원반다 신 전차 필드 이미터 중은 또한 나중의 스테이지에서 증착될 수도 있다. 즉, 본 실시대에서, 캐소드 공급 캠핑형 유천 제 리보들의 상부에 전자 필드 이미터를 형성하기 위해서, 다른 인쇄(건조/이미지화)현상(소성 절차가 필요하게 된다. 이 제2 이미지와 단세는 그 수 명칭 유전체 리보투의 등록에 있어서 포토 마스크의 연결한 정말을 요구한다.

이상의 공정은 포토이미지화가능 휴닥을 이용하여, 어떠한 엄격한 정렬 단계가 없더라도, 전자 필드 이미터, 케소트 주급, 유건체 복실들의 엄격한 등록이 어떻게 성취될 수 있는지를 받어하는, 가장 중요한 것은, 이 공정은 이미터를 주식의 노출된 유전체 표단을 최소화하는 통시에, 은 게이트와 중차 포드 이미터 충돌 사이에서 단박 형성을 방지한다는 것이다. 그래서, 동작 중에 정전기적 대전의 가능성이, 그게 감소된다. 또한, 전자 필드 이미터 중이 더비이스의 상부에 위치되기 때문에, 전자 필드 이미터 재료의 에미션을 향상시키기 위한 본 발명은 공정은 선시하기 위한 점확성 계료의 역이용이, 이 반전형 제어로 들었으로 가능하다.

청구함 1.

침상 방출 물질로 이루어진 전지 필드 이미터의 에미션(emission)을 향상시키기 위한 공정에 있어서,

(a) 제료를 살기 전자 평드 이미터와 접촉시키는 단계 - 상기 제료는 상기 전자 필드 이미터와 접착성 접촉을 형성하고, 상기 점착성 접촉은 상기 재료가 상기 전자 필드 이미터로부터 분리되는 경우에 충분한 점확력을 제공하여 상기 전자 필드 이미터의 임무분이 제기되거나 재백업력으로써 상기 전자 필드 이미터의 재료운 표단을 취성함 : 일

(b) 상기 재료를 상기 전자 필드 이미터로부터 분리하는 단계

몸 포함하는 전자 픽드 이미터의 픽트 에미서 향산 공전

정구항 2.

제1항에 있어서,

상기 재료가 상기 전자 필드 이미터로부터 분리되는 경우에, 상기 전자 필드 이미티의 일부분이 제거되는 공정,

청구항 3.

제2학에 있어서.

상기 취상 방춤 물질은 탄소인 곳저

청구항 4.

제3항에 있어서.

상기 침상 탄소는 탄소 나노튜브(nanotube)로 이루어지는 공제

청구항 5

제4항에 있어서.

상기 탄소 나노름보는 단일 벽 탄소 나노름비의 공정

청구항 6.

제5학에 있어서.

상기 단일 벽 탄소 나노류브는 레이저 박리로 성장된 단일 벽 탄소 나노튜브인 공정,

청구항 7.

제3항에 있어서,

상기 원산 탄소는 적은 급속 입자에 대한 탄소 함유 가진의 촉대 분례로부터 성장된 탄소 되어버로 이루어지고, 상기 파이버의 각각은 파이버 속에 대해 인단 각도로 배치된 그라면 출레이트릿(graphene platelet)을 구비하여 상기 탄소 파이버의 풍례가 실적으로 상기 그라면 플레이트릿의 에지부터 이루어지는 장점.

청구항 8.

제5항에 있어서.

상기 탄소 나노튜브는 상기 전자 필드 이미터의 총충량의 약 9 wt% 보다 적은 공정.

청구함 9.

제5항에 있어서,

상기 탄소 나노튜브는 상기 전자 필드 이미터의 총증량의 약 5 wt% 보다 적은 공정

청구화 10.

제5항에 있어서.

상기 탄소 나노튜브는 상기 전차 필드 이미터의 총증량의 약 1 wt% 보다 적은 공정.

최구항 11.

제5항에 있어서.

상기 탄소 나노류보는 상기 전자 필드 이미터의 총충량의 약 0.1 wt% 내지 약 2 wt% 인 공정,

청구항 12.

취상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미터의 예미션을 향상시키기 위한 공정에 있어서,

상기 전자 필드 이미터의 표면에 상기 전자 필드 이미터의 평면에 실침적으로 수직한 방향으로 힘을 이가하는 단계 -상기 힘은 상기 상기 전자 필드 이미터를 프랙추어함으로써 상기 전자 필드 이미터의 새로운 표면을 형성함 - 를 포 함하는 전자 필드 이미터의 필드 에미션 향상 공정.

청구항 13.

침상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미터의 에미선을 향상시키기 위한 공정에 있어서,

상기 전자 원드 이미터의 표면에 상기 전자 필드 이미터의 평면에 실질적으로 수직한 방향으로 힘을 인가하는 단계 -상기 힘은 상기 상기 전자 필드 이미터의 일부분을 제거하게 됨으로써 상기 전자 필드 이미터의 새로운 표면을 형성 함 - 를 포함하는 전자 필드 이미터의 필드 에미션 향상 공정.

청구항 14.

제12항 또는 제13항에 있어서.

상기 취상 방출 물질은 탄소인 공정.

청구항 15

제14함에 있어서.

상기 집상 탄소는 탄소 나노튜브로 이루어지는 공정.

첫구항 16. 제15항에 있어서.

상기 탄소 나노류보는 단일 벽 탄소 나노튜보인 곳지.

청구항 17.

제16항에 있어서.

상기 단일 벽 탄소 나노튜브는 레이저 박리로 성장된 단일 벽 탄소 나노튜브인 공정.

청구항 18.

탄소 나노튜브를 포함하는 고체를 함유하는 스크린 인쇄가능 페이스트(paste)로 이용되는 조성물로서,

상기 탄소 나노튜브는 상기 페이스트내외 고체의 총충량의 9 wt% 보다 적은 조성물.

청구항 19. 제18항에 있어서.

상기 탄소 나노튜브는 상기 페이스트내의 고체의 총중량의 약 5 wt% 보다 적은 공정,

청구항 20

제18함에 있어서.

상기 탄소 나노튜브는 상기 페이스트내의 고체의 총증량의 약 1 wt% 보다 적은 공정,

청구항 21

제18항에 있어서.

상기 탄소 나노튜브는 상기 페이스트내의 고체의 총증량의 약 0.01 wt% 내지 약 2 wt% 인 공정.

청구항 22.

탄소 나노튜브, 은, 및 유리 프리트(frit)를 포함하는 고체를 함유하는 스크린 인쇄가능 페이스트로 이용되는 조성물에 있어서.

상기 페이스트내의 고체의 총중량을 기준으로 하여, 상기 나토튀브는 약 0.01 내지 5.0 wt% 이고, 상기 온온 미세한 은 입자의 형태로서 약 40 내지 75 wt% 이고, 상기 유리 프리트는 약 3 내지 15 wt% 인 조선물.

청구항 23.

제18항 내지 제22항 증의 어느 한 항에 있어서,

반소 나노류브 서스펜션이 상기 조성물을 제조하는데에 이용되고

상기 서스펜션은 유기 매질내에 탄소 나노튜브를 초음파 혼합하여 준비되는 조성물,

청구항 24.

침상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미터에 있어서,

상기 침상 방출 물질의 에미션이 제1항, 제12항 또는 제13항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터,

청구항 25.

침상 탄소 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터에 있어서.

상기 침상 탄소의 에미션이 제3항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터.

청구항 26.

탄소 탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터에 있어서.

상기 탄소 나노류트의 에미션이 제4항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터,

청구항 27.

단일 벽 탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터에 있어서,

상기 단일 벽 탄소 나노튜브의 에미션이 제4항, 제5항 또는 제8항 내지 제11 항 중의 어느 하나의 항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터.

청구항 28.

적은 금속 입자에 대한 탄소 함유 가스의 촉매 분해로부터 성장된 판소 파이버로 이루어지는 전자 필드 이미터에 있 이서.

상기 파이버 각각은 상기 파이버 축에 대해 각도를 가지고 배치된 그라웬 플레이트렛을 가져, 상기 탄소 파이버의 둘레가 상기 그라뭰 평면의 에지부로 실질적으로 이루어지고,

상기 탄소 파이버의 에미션은 제7항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터.

친구하 29

천상 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터에 있어서,

상기 침상 탄소의 에미션이 제14항의 공정에 의해 향상되는 전자 필드 이미터,

청구항 30.

참상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 필드 에미션 트리오드(triode)에 있어서,

상기 침상 방출 물질의 에미션이 제1항, 제12항 또는 제13항의 공정에 의해 항상되는 필드 에미셔 트리오드

청구학 31.

침상 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 필드 에미션 트리오드에 있 어서.

상기 침상 방출 물질의 에미션이 제3항의 공정에 의해 향상되는 필드 에미션 트리오드.

청구항 32.

탄소 나노류브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 필드 에미션 트리오드에 있어서.

상기 탄소 나노류보의 에미션이 제4항의 공정에 의해 향상되는 필드 에미션 트리오드.

청구항 33.

단일 벽 탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 필드 에미션 트리오드에 있어서.

상기 군일 벽 탄소 니노튜브의 에미선이 제5함 또는 제8항 내지 제11항 중의 어느 하나의 항의 공정에 의해 향상되는 필드 에미션 트리오드.

청구항 34.

침상 방출 물질로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드에 있어서.

상기 침상 방출 물질의 에미션이 제1항, 제12형 또는 제13항의 공정에 의해 향상되는 완전 스크린 인쇄된 필드 에미 션 트리오드.

청구항 35

심상 탄소로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 완전 스크린 인쇄된 필드 에 미션 트리오드에 있어서.

상기 천상 탄소 물질의 에미션이 제3항의 공정에 의해 향상되는 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드.

청구항 36.

탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드에 있어서.

상기 탄소 나노류브의 에미션이 제4항의 공정에 의해 향상되는 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드.

친구한 37.

단일 벽 탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드에 있어서.

상기 단일 백 탄소 나노튜브의 에이션이 제5항 또는 제8항 내지 제11항 중의 어느 하나의 항의 공정에 위해 향상되는 완전 스크린 인쇄된 필드 에미션 트리오드.

친구항 38

탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 발광 디바이스(lighting device)에 있어서,

상기 탄소 나노튜브의 에미션이 제4항의 공정에 의해 향상되는 발광 디바이스.

청구항 39.

단일 벽 탄소 나노튜브로 이루어진 전자 필드 이미터를 가진 발광 디바이스에 있어서.

상기 단일 벽 반소 나노튜브의 에미션이 제5항 또는 제8항 내지 제11항 중의 어느 하나의 항의 공정에 의해 향상되는 반광 디바이스.

청구항 40.

전자 필드 이미터 디바이스내에 에미션 핫 스폿(hot spot)을 감소시키기 위한 공정에 있어서.

상기 전자 필드 이미터는 침상 탄소로 이루어지고,

에노드 전압을 정상 동작 애노트 전압의 레벨보다 크게 유지하면서, 상기 전자 필드 이미터를 반응성 가스에 노출시키는 단계를 포함하는 에미션 핫 스폿 감소 공정,

청구항 41.

세40항에 있어서.

상기 반응성 가스는 산소인 공정.

청구항 42.

제41항에 있어서.

상기 침상 탄소는 탄소 나노튜브로 이루어지는 공정.

청구항 43.

제42항에 일어서

상기 전자 필드 이미터의 에미션은 상기 에미션 핫 스폿을 제거하기 위한 공 정으로 처리하기 전에 제4항의 공정에 의해 향상되는 공정.

청구항 44.

요. 포트이미지화가능 후막 페이스트를 이용하여 정상형 케이트 트리오드 어레이를 가진 캐소드 어셈블리를 제조하기 위한 공정에 있어서,

- (a) 포토이미지화가능 은 케소드 충을 기판에 인쇄하고, 상기 은 케소드 충을 포토이미지화하고 현상한 후, 소성하여, 삼기 기판상에 은 케소드 중급 라인을 생성하는 단계;
- (b) 상기 노출된 기관파 상기 은 캐소드 공급 라인의 상부에 포토이미지화가능 전자 필드 이미터 층을 인쇄하고, 상기 전자 필드 이미터 층을 전, 직사각형, 선으로 상기 은 캐소드 공급 라인상에 포토이미지화하고 현상하는 단계;
- (c) 상기 전자 필드 이미터와 상기 온 캐소드 공급 라인의 상부에 하나 이상의 균일한 포토이미지화가능 유전체 총을 인쇄하고, 상기 유전체를 건조하는 단계;
- (d) 상기 유전체의 상부에 포토이미지화가능 은 게이트 라인의 총을 인쇄하고, 상기 은 게이트 라인의 상기 총을 건조하는 단계:
- (e) 비아 또는 슬롯 패턴을 포함하는 포토마스크를 이용하여, 상기 온 게이트와 상기 유전제 충돌을 단일의 노출에서 이미지화함으로써, 상기 비아물을 상기 전자 필드 이미티 점, 직사각형 또는 선의 상투에 직접 위치시키는 단계; 및
- (0 상기 은 제이트 충과 유전체 충을 헌산하여 상기 베이들의 기저부에서 상기 전자 핀드 이미터를 드러나게 하고, 상 기 전자 핀드 이미터와 상용할 수 있는 조건하에서 상기 건자 핀드 이미터 총, 유전체 충, 및 은 게이트 총을 동시소성 (co-ffing)하는 단계를 또한하는 캐소드 어셈을리 제조 공장.

청구항 45.

제44항에 있어서.

상기 전자 필드 이미터는 침상 탄소로 이루어지는 공정.

청구항 46.

제45항에 있어서.

상기 집상 탄소는 탄소 나노튜브로 이루어지는 공정.

청구항 47.

제46항의 공장에 의해 제조된 정상형 게이트 트리오드 어레이를 가진 캐소드 어셈불리,

청구항 48.

제47항에 있어서.

상기 전자 필드 이미터의 에미션은 제4항의 공정에 의해 향상되는 케소드 어젬블리.

청구항 49.

포토이미지화가능 후막 페이스트를 이용하여 리브-지오메트리(rib-geometry)로 반전형 케이트 트리오드 어레이클 가진 캐소드 어셈블리를 체조하기 위한 공점에 있어서.

(a) 포토아미지화가장 은 케이트 중을 가판 상에 인쇄하고, 상기 은 케이트 충을 포토이미지화하고 현상한 후, 소성하여, 기관상에 은 케이트 라인을 생성하는 법계 - 각각의 은 케이트 라인 폭운 상기 천자 이미터의 폭을 넘어까지 확장 되도록 세이하고, 상기 케이트 라인 종은 상기 천자

- (b) 삼기 노출된 기관과 상기 은 게이트 라인의 상부에 하나 이상의 균일한 포토이미지화가능 유전체 층을 인쇄하고, 상기 유전체를 건조하는 단계:
- (c) 삼기 유전체의 상부에 포토이미지화가능 은 캐소드 공급 총을 인쇄하고, 상기 은 캐소드 공급 총을 건조하는 단계;
- (d) 상기 포토이미지화가능 전자 필드 이미터 충을 인쇄하고, 상기 전자 필드 이미터 충을 건조하는 단계;
- (e) 리브 패턴을 포함하는 포토마스크를 이용하여, 상기 전자 필드 이미터 총, 상기 캐소드 공급 총 및 유전체 총을 단 일의 노출에서 이미지확합으로써, 상기 위전체 리보의 상부에 대한 상기 전자 필드 이미디와 상기 캐소드 공급 라인의 환전한 제점을 얻는 단계, 일
- (f) 상기 전시 필드 이미터 총, 캐소도 공급 총 및 유전체 총을 현상하여, 리보-지오메르리를 생성하고, 상기 전자 필드 이미터 하 상당한 수 있는 조건하에서 상기 전자 필드 이미터 총, 캐소드 공급 총 및 유전체 총을 동시소성하는 단 계를 포함하는 캐소드 어색들이 제공 공점.

청구항 50.

제49함에 있어서.

상기 전자 필드 이미터는 침상 탄소로 이루어지는 공장.

청구항 51.

제50항에 있어서,

상기 침상 탄소는 단소 나노튜브로 이루어지는 공정.

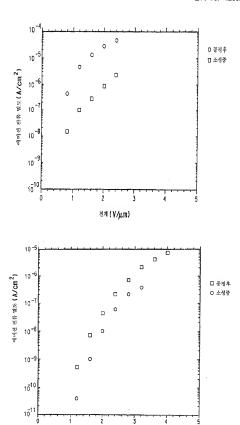
청구항 5

제49항의 공정에 의해 제조된 반전형 게이트 트리오드 어레이를 가진 캐소드 어셈불리.

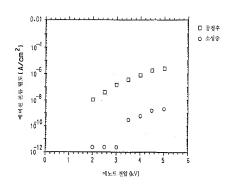
청구항 53.

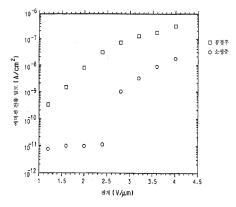
제52항에 있어서.

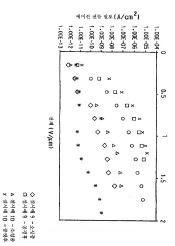
상기 전자 필드 이미터의 에미션은 제4항의 공정에 의해 향상되는 캐소드 어셈블리.



전계 (V/µm)









* 실시에 11 -소성증 O 실시에 11 -공정후

